

#2

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

1c972 U.S. PRO
10/086945
02/28/02

Applicant(s): AKIO SUGAMA, *et al.*

Serial No.: Not Assigned

Filed: Herewith

For: OPTICAL WIRING
SUBSTRATE, METHOD OF
MANUFACTURING
OPTICAL WIRING
SUBSTRATE AND
MULTILAYER OPTICAL
WIRING

Group Art Unit: N/A

Examiner: N/A

Attorney Docket: 0025916-265
6136/60703

**CERTIFICATE OF MAILING
BY "EXPRESS MAIL"**

"Express Mail" Mailing Label Number: *
EL 867660364 US

I hereby certify that this paper, accompanying documents and fee are being deposited with the United States Postal Service "Express Mail Post Office to Addressee" Service under 37 CFR §1.10 on the date indicated above and are addressed to Commissioner for Patents, **Box Patent Application**, Washington, DC 20231.

February 28, 2002

Linda C. Henson

TRANSMITTAL LETTER OF PRIORITY DOCUMENT

Commissioner for Patents
Washington, D.C. 20231

Sir:

Enclosed herewith is a certified copy of the priority document 2001-056009 for the above-identified application. Please make a record that the priority document number 2001-056009 is a priority document to the U.S. patent application filed herewith.

Respectfully submitted,



Steven R. Vosen
Registration No. 45,186

February 28, 2002
COUDERT BROTHERS, LLP
600 Beach Street, 3RD Floor
San Francisco, CA 94109
Telephone: (415) 409-2900
Telefax: (415) 409-7400

FJ 02 - 258 us

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

10/086945
02/26/02
10/086945
02/26/02

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
with this Office

出 願 年 月 日
Date of Application:

2001年 2月28日

出 願 番 号
Application Number:

特願2001-056009

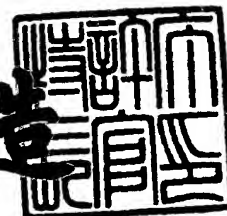
出 願 人
Applicant(s):

富士通株式会社

2001年 9月 4日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2001-3081739

【書類名】 特許願

【整理番号】 0041080

【提出日】 平成13年 2月28日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G02F 1/295

【発明の名称】 光配線基板、光配線基板の製造方法及び多層光配線

【請求項の数】 10

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 富士通株式会社内

【氏名】 菅間 明夫

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 富士通株式会社内

【氏名】 加藤 雅之

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 富士通株式会社内

【氏名】 石井 雅俊

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 富士通株式会社内

【氏名】 佐々木 伸也

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 富士通株式会社内

【氏名】 青木 剛

【特許出願人】

【識別番号】 000005223

【氏名又は名称】 富士通株式会社

【代理人】

【識別番号】 100091672

【弁理士】

【氏名又は名称】 岡本 啓三

【電話番号】 03-3663-2663

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 013701

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9704683

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 光配線基板、光配線基板の製造方法及び多層光配線

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 基板と、前記基板上に形成されるコアとクラッドよりなる光導波路と、前記光導波路の光路先端部に連続して形成されるスラブ光導波路及び平板状凸レンズと、前記凸レンズを通過した光を前記基板の面に交差する方向に反射するミラーと、前記ミラーで反射された光を平行光とするレンズとを有することを特徴とする光配線基板。

【請求項 2】 第 1 基板と、前記基板上に形成されるコアとクラッドよりなる第 1 光導波路と、前記第 1 光導波路の光路先端部に続いて形成される第 1 のスラブ光導波路及び第 1 平板状凸レンズと、前記第 1 平板状凸レンズを通過した光を前記基板の面に交差する方向に反射する第 1 ミラーと、前記第 1 ミラーで反射された光を平行光とする第 1 レンズと、を有する第 1 光配線基板と、

前記第 1 のレンズに対向して配置され、前記第 1 のレンズからの平行光を入射し集光する第 2 のレンズと、第 2 基板と、前記第 2 のレンズを通過した光を前記第 2 基板の面に平行な方向に反射する第 2 ミラーと、前記第 2 基板上に形成されるコアとクラッドよりなる第 2 光導波路と、前記第 2 光導波路の端部に続いて形成され、前記第 2 ミラーで反射された光を通す第 2 の平板状凸レンズ及びスラブ光導波路と、を有する第 2 の光配線基板とを有し、

前記第 1 の光配線基板と前記第 2 の光配線基板との間で光信号を接続することを特徴とする多層光配線。

【請求項 3】 基板と、前記基板の一方の面に積層される N 個の入力端を有する入力側の複数の光配線と、前記基板の他方の面に積層され、前記基板上で前記 N 個の入力端と直交する N 個の出力端を有する出力側の複数の光配線とを有し、前記入力側の複数の光配線と前記出力側の複数の光配線とは、層間移行部の夫々の個所において、1 対 1 の光配線同士で層を違えて接続されることを特徴とする光配線基板。

【請求項 4】 基板に下部クラッド層を形成する工程と、前記下部クラッド層上にコア層を形成する工程と、前記コア層上に光導波路パターン層を形成する

工程と、前記光導波路パターン層をマスクとしてエッチングし、光導波路となるコアパターンを形成する工程と、前記光導波路パターン層を除去し、前記コアパターンを露出後、上部クラッド層を形成する工程と、前記上部クラッド層から前記基板に達する、光ビアとなる略45°傾面を形成する工程と、前記略45°斜面に反射膜を形成する工程とを有することを特徴とする光配線基板の製造方法。

【請求項5】 基板と、前記基板の上下面に光配線層を形成する光導波路と、光配線層間を結ぶ光ビアと、前記光ビア内と外部とを連絡する溝又は孔とを有することを特徴とする多層光配線基板。

【請求項6】 基板と、前記基板上に形成される下部クラッド層、コア層及び上部クラッド層より成る光導波路と、前記コア層の両側に略平行して配設される一对のスリットと、前記上部クラッド層に設けられ前記一对のスリット間を連結する少なくとも一個の溝とを有することを特徴とする光配線基板。

【請求項7】 基板と、前記基板の一方の面に形成される光導波路層と、前記基板の他方の面に形成される受光部と、前記基板中に設けられ、一方の面から他方の面に光路を変更する光の層間移行部とを有する光配線基板において、前記層間移行部は、前記基板に形成された貫通孔と、前記貫通孔内に充填される屈折率の異なる2種の透明物質を重ねて形成される前記基板の少なくとも一方の面に形成されるレンズとにより構成されていることを特徴とする光配線基板。

【請求項8】 コアと、前記コアに接し、前記コアの屈折率と異なる屈折率を有するクラッドとより成る光導波路を基板上で支持し、前記コアの先端部は、凸形状に形成され、前記凸形状の先端部に対向し配置されたシリンドリカルレンズを有することを特徴とする光配線基板。

【請求項9】 コアと、前記コアの周囲を覆い、前記コアの屈折率と異なる屈折率を有するクラッドとより成り、前記コアの先端部が前記クラッドから空气中に露出して基板上に支持される第1の光導波路と、

前記第1の光導波路の前記先端部に対向する位置に配置され、空气中に露出している先端部を有するコアと、前記コアの周囲を覆い、前記コアの屈折率と異なる屈折率を有するクラッドとより成り、前記第1の光導波路との間で光信号の伝播を行う基板上に支持される第2の光導波路とにより構成される信号の光学的接

続構造を有する光配線基板。

【請求項 10】 コアと、前記コアの周囲を覆い、前記コアの屈折率と異なる屈折率を有するクラッドとより成る光導波路層を支持する光配線基板において、前記光導波路層の幅方向に軸対称に光透過率分布領域を形成したことを特徴とする光配線基板。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、高速、大容量の信号伝送を必要とする情報通信系に用いられる光配線基板、光配線基板の製造方法及び多層光配線に関する。

【0002】

【従来の技術】

情報通信系において、高速、大容量の信号伝送に適する光信号が用いられている。光デバイス間の光伝送は、光配線として本数が少ないときは光ファイバを用い、本数が数百本から数千本となる場合には、基板上に光導波路が敷設された光配線基板が用いられる。通常は、複数の光導波路が光学的に接続され、光信号の伝送が行われる複数の光配線基板が設けられる。

【0003】

この場合、光の直進性が高いため、光ファイバ同士、又は、基板上の光導波路同士を結合させる際、位置精度が問題となる。例えば、シングルモードの光ファイバ同士では、設定されている位置ずれの許容差は、 $0.5\mu\text{m}$ 程度である。マルチモードで、数 $10\mu\text{m}$ のコア径の光導波路・光ファイバの位置ずれの許容差は、コア径の数分の1程度である。

【0004】

光導波路が敷設された光配線基板同士を別部材のコネクタを使用して結合させる場合もあるが、 $100\mu\text{m}$ 以上の位置ずれが生じる場合がある。このように、用いられるコア径以上に位置ずれが生じると光信号は、伝播されない。

又、光配線基板上に敷設された数百本から数千本の光導波路同士を結合させる際に、コネクタとして精密加工された光ファイバコネクタを用いようとしても、

許容される心線数は、単心から12心程度に制限されるので、使用される光ファイバコネクタの数は格段に多くなり、現実的でない。

【0005】

又、光信号は、高速なデータ送信が可能なことから、基幹通信システムのような長距離伝送では、光通信が主体になっている。特に、WDM (Wavelength Division Multiplexing) : 波長多重変調と呼ばれる1本の光ファイバに複数の波長で異なった情報を同時に送信する技術が開発され、大容量の情報が高速で送られる。

【0006】

基幹通信システムの中継基地局では、WDM で送られてくる情報を単一波長に分離し、夫々の行き先をスイッチで切換えて、再び一つの光ファイバに合波する。

このとき、ある波長の光の行先を任意に切換える必要がある。即ち、Nチャンネルの入力をNチャンネルの出力に交換するクロスコネク機能が必要である。

WDMの多重化が進み、100波以上の光が一つの光ファイバで送られてくることが予想されている。このため、クロスコネク機能には1000チャンネル以上を処理する能力が求められている。

【0007】

しかし、数1000チャンネルを処理可能な光スイッチは、未だ存在しない。そこで、現実には、図54で示すように小さなスイッチを多段に組み合わせて用いている。

図54は、入力光ファイバ410と出力光ファイバ460との間の光伝送を、64チャンネルの入出力を3段構成の8×8チャンネルの第1、第2、及び第3のスイッチ420、430、450を用いてクロスコネク光配線430、430のチャンネル処理を行っていることを示している。

【0008】

各段のスイッチは、所定本数毎の入力光ファイバ410を担う光スイッチ470が複数個有している。このとき、前記クロスコネク光配線430は、各段のスイッチ間で交差して結合される光配線構造としなければならない。

従来の特開平6-331910は、任意の組み合わせで接続替えを行う光ファ

イバ心線切替え装置が開示されている。

【 0 0 0 9 】

しかしながら、1 0 0 0チャンネル以上になると光ファイバを収納するための膨大なスペースが必要となる欠点が指摘されていた。

又、特開平 1 1 - 1 7 8 0 1 8 に示す光コネクタ装置は、前段のスイッチを搭載した基板と後段の基板を直交させた構造が開示されている。

しかしながら、光ファイバの引き回しが単純化されるが、基板の実装方法が限定される。

【 0 0 1 0 】

更に、特開平 1 0 - 2 4 3 4 2 4 に示す光クロスコネクタシステムは、N本のM芯光ファイバを積層した二次元ファイバアレイとM本×N芯の二次元ファイバアレイを直交して接合させることでクロスコネクタ構成とする技術が開示されている。

しかしながら、クロスコネクタ構造は、コンパクトに実現できるが、光ファイバの芯間ピッチで積層することができなければ、結合損失が大きくなる製造上の問題が生じていた。

【 0 0 1 1 】

又、光ファイバ素線を任意の配線に敷設して、樹脂などによりシート状に固定させたファイバシート技術を使用する方法もある。この場合、光ファイバに保護皮膜がない分、コンパクトにまとめることができる。

しかしながら、先に図 5 4 で示したように交差構造の中央部分に光ファイバが集中して積み重なってしまう。光ファイバには最小曲げ半径が決まっているが、光ファイバの積み重なりにより生じる縦方向の曲げ半径の制御は困難となる。このため、光伝送の特性が保証できないという問題が生じていた。

【 0 0 1 2 】

近時、通信分野では、長距離のみならず近距離の信号伝達に光伝送が主流になってきている。従来の電気による信号伝達技術は、CPUの発達によるクロック周波数およびデータの通信速度が上昇し、信号の伝送速度は、日々向上している。

しかし、電気信号の伝達技術において信号の切替を担うクロスコネクタ装置をそのまま光通信の信号切替に使うには難があり、そこで特に、光ビアを多層配線の層間に構成し、光信号の層間移行部としている。

【 0 0 1 3 】

又、高速、大容量の信号伝送を必要とする情報通信系の装置内において、信号や、データを光配線基板を構成する従来の光導波路は、シリコンウエハ等の基板上にクラッド材料を成膜し、次いでコア材をパターンニングするプロセスで製作されている。

この場合、工程中に熱履歴による応力により基板に反りが生じたり、クラックが入る等の欠点があった。これに対処するための従来技術として、特開平 8 - 2, 9 6 3 2 に開示されているような、光配線を構成している光導波路層の構成個所を除く個所を除去する対策、特開平 5 - 2 8 1 4 2 4 に示される応力緩和層を導入する対策、又は、特開平 6 - 2 1 4 1 2 8 の光導波路層の裏面に応力層を制膜することで表と裏の両面で応力のバランスを保ち、基板の平坦化を達成する対策が採られている。

【 0 0 1 4 】

又、従来、基板面にレンズを形成する技術として、光メモリから情報を再生するための光ピックアップ装置に用いられる光学素子としてのマイクロレンズの製造方法が知られている。特開昭 6 0 - 1 5 5 5 5 2 は、両面からエッチングにより半球面上穴部を形成し、基板と異なる物質を充填した後、表面を研磨して平面マイクロレンズを得ている。特開平 1 1 - 1 7 7 1 2 3 は、基板の両面にレンズが配置される構造が示されている。

【 0 0 1 5 】

しかし、基板の両面にレンズを形成する際の位置合わせに難があった。

例えば、図 5 5 (A) に示すように、従来の光ディスク装置等に使用されるマイクロレンズの製造工程において、基板 6 1 の上下の両面に凹部 6 2 を形成し、次いで、図 5 5 (B) に示すように透明物質 6 3 を前記凹部 6 2 に埋めてレンズを形成するに際し、前記上下の凹部 6 2 の位置合わせが正確に行えない欠点があった。

【 0 0 1 6 】

又、高速、大容量の信号伝送を必要とする情報通信系の装置内における光信号の伝送に際しては、光配線基板の導波路同士の光学的な接続が、両者の接続位置における位置合わせに高精度が要求され、又、集光機能を高めるという点で重要視されている。

光導波路同士を光学的に接続するためには、コリメートや、集光するためのレンズが必要とされるが、従来、図 5 6 に示すような、クラッド 8 5 上のコア 8 6 からの光が射出される先端部にボールレンズ 8 7 が置かれる構造のものが知られている。

【 0 0 1 7 】

又、高速、大容量の信号伝送を必要とする情報通信系の装置において、CPU の動作周波数の向上に伴い、クロック周波数の向上や、データの転送速度の向上がもたらされた。

近時、伝送速度の向上のため、LVDS (Low Voltage Differential Signaling) : 差動伝送や、波形整形技術などの高帯域化技術が開発され、電気伝送の性能の向上は進んでいるが 1 0 G b p s 以上の領域では、電気信号の波形なまりの発生などが原因で伝送を困難にしている。

【 0 0 1 8 】

又、光通信を主体とする長距離伝送では、パスの切換えを行うクロスコネクト装置の電気伝送部分が、光通信速度を担いきれなくなっている。

そこで、短距離伝送でも光通信が行えるよう技術開発が行われ、光送受信モジュールと光ファイバとの接続態様が実現している。

又、短距離の高速信号伝送の光接続に用いられる光配線基板も知られている。例えば、複数の光導波路が X 軸方向に並行して配置されている光導波層と、他の複数の光導波路が Y 軸方向に並行して配置されている光導波層とを積層して多層光配線を構成する場合、層間の光接続位置は、図 5 7 に示すように決められている。

【 0 0 1 9 】

光基板 9 0 上で X 軸方向に並行して複数本の光導波路 9 1 が配設された光導波

路層と、前記複数本の光導波路 9 1 に直角に交差して Y 軸方向に並行して配設された複数本の光導波路から成る光導波路層が積層されて構成される光配線基板は、前記 X 軸と Y 軸の複数の光導波路の夫々との交差位置の内、図 5 7 中に斜線で示す任意の交差位置 9 3 に光ビアを形成することで層間の光伝播を行っている。

【 0 0 2 0 】

図 6 0 に示す X 軸方向に並行して配設された複数本の光導波路 9 1 と Y 軸方向に並行して配設された複数本の光導波路 9 2 とが交差するよう積層された光導波路層は、図 5 8 に示す X 軸方向に並行して配設された複数本の光導波路 9 1 から成る光導波路層に、図 5 9 に示す Y 軸方向に並行して配設された複数本の光導波路 9 2 から成る光導波路層を重ねることで得られる。

【 0 0 2 1 】

前記光導波路層の夫々には位置合わせマーク 9 4 が示されていて、これら位置合わせマーク 9 4 を基準にして積層し、図 6 0 に示す多層光配線が得られる。

【 0 0 2 2 】

【発明が解決しようとする課題】

上述したように光信号を伝送するに際し、光ファイバ又は、基板上に敷設した光導波路を用いる場合、コネクタによる心線数の制限や、光ファイバ同士、又は、光導波路同士を結合させる際の結合位置の精度が、光信号伝送の妨げとなる場合が生じた。

【 0 0 2 3 】

又、一方の光配線基板の光導波路から射出された光が、他方の光配線基板の光導波路に入射される光路中で平行光とされることが望ましいが、従来は、図 5 3 に示したように光導波路のコア 1 の端面を半円形に形成し、端面を通過した光が平行になるよう意図した構成がある。しかしながら、光導波路内では、光が複雑に反射しているので完全な平行光を得ることができなかった。

【 0 0 2 4 】

本発明は、光導波路から射出された光が、光路中で平行光とされる光配線基板、及び光導波路同士の結合位置の精度を厳密に設定することなく、両者を結合できる多層光配線の光学的な接続構造を提供することを目的とする。

又、1000チャンネル以上の高速で大容量のデータ信号を伝送処理する能力を有するクロスコネク構造を有する光配線基板の実現が望まれていた。

【0025】

本発明は、Nチャンネルの入力光配線と出力光配線を、チャンネル数に依存せずに上下2層に敷設し、層間移行部の夫々の個所において、1対1の光配線同士で層を違えて接続し、有効な多チャンネルのクロスコネク構造を有する光配線基板を提供することを目的とする。

又、本発明は、基板の上下2面に夫々下部クラッド層とコアと上部クラッド層とを形成する光導波路の製造工程において、前記上部クラッド層から前記基板に達する、光ビアとなる略45°斜面を形成する工程を含む光配線基板の製造方法を提供することを目的とする。

【0026】

又、光通信の多層配線間で光信号の切換をするクロスコネク機能を担う光ビアは、その製造プロセスにおいて、温度変化が原因で内部に気泡が生じ、内面に応力が働きクラックが生じるおそれがあった。

更に、光導波路から前記光ビアに光が入る際に、光の有する波動性のために進行方向で広がろうとして、光路中での有効な光の進行が妨げられる。

【0027】

そこで、本発明は、クラックを防ぎ、光ビア内での光の集光性を高め、且つ光の方向精度を高めることのできる光配線基板を提供することを目的とする。

又、光導波路を製作する工程中に生じる反りやクラックに対する従来の対策技術は、多層化する光配線基板に対しては充分ではなかった。例えば、特開平8-29632は、1層のみでは有効であるが、多層化した場合、除去した部分が埋まってしまう。埋まるのを避けるため、多層化するに際しフィルムを層間に挿入することもできるがスリット部に空気層が残ってしまうため熱工程中に空気の熱膨張により応力が発生してしまう問題点が指摘されていた。

【0028】

又、特開平5-281424は、リッジ型導波路で1層のみの場合は有効であるが、埋め込み方や多層化の場合は、熱膨張によりクラックが発生する欠点がある。

った。

一方、特開平6-214128は、多層化した場合に、応力のバランスを保つためには、光導波路層の両面に応力層を成膜することが必要となり、表と裏の両面を多層化すること必要となり現実的でないのが実情である。

【0029】

そこで、この発明は、多層波光導波路の製作工程において、応力による反りやクラックの発生を回避できる光配線基板及び、光配線基板の製造方法を提供することを目的とする。

又、光ディスク装置等において、光メモリからの情報をピックアップするために用いられるマイクロレンズの製造工程においては、図55(A)に示すように基板61の両面に別々工程で穴(凹部)62を形成するので、上下の位置合わせが難しく、図55(B)に形成されたレンズ63の位置は、ずれ64が生じてしまう欠点があった。このことから、大型基板に用いる場合には、ずれも大きくなり適用が難しい。

【0030】

又、基板自体を光学材料で製作する必要があるので、大型基板とするには強度やコストの点で不利であった。

そこで、この発明は、基板上の一方の層からの光を他方の層に伝播するに際し、前記基板中の光の層間移行部に設けられる一対のレンズの位置合わせを正確に行うことができ、大型基板にも支障なく適応できる光配線基板及び、光配線基板の製造方法を提供することを目的とする。

【0031】

又、従来、光導波路同士を光学的に接続する場合、クラッド上のコアからの光を射出するコア先端部に置かれる球状のレンズは、前記コアとの位置あわせに高精度が要求されていた。

しかし、配線基板上に多くの光導波路が設けられている場合には、夫々の光導波路毎に球状レンズを対応させて設けなければならず、しかもその位置合わせは、前記コアの中心と球状レンズの中心とを μm 単位の高精度で配置する必要があった。このため、製造工程を難しくするとともに、製造コストも掛かるという欠

点があった。

【 0 0 3 2 】

そこで、本発明の目的は、光配線の光導波路同士を接続するのに、位置合わせが容易で、一方の光導波路からの他方の光導波路へ光を伝播する際の効果的な集光機能を有し、特に複数本の光導波路が配設されている場合、対向した光導波路同士を光学的に接続する場合に有効な光配線基板を提供することを目的とする。

又、多層光配線において、従来のプリント基板のように配線の引き回しを可能にするためには、光導波路の交差構造や、層間の光導波路の接続技術に配慮する必要がある。

【 0 0 3 3 】

光導波路層を積層する場合、従来のフォトリソグラフィ技術を使った位置合わせでは、数十 c m 角以上の大きさの基板で、層間光移行部である光ビアを数ミクロン以下の位置精度で形成することは難しい。

図 5 7 で示した従来例で、2 層の光導波路層を積層する場合、光ビアを形成すべき層間の光導波路の交差位置は、導波路層自体が透明であるため、認識できない。このため、位置合わせマーク 9 4 を基準にして積層し、パターニングされた光導波路の交差位置を光ビア位置と定め、レーザ加工する。

【 0 0 3 4 】

しかしながら、前記位置合わせマークを基準にして光導波路層を積層したとしても、導波路形成用のマスクによる導波路パターンの位置ずれや、導波路の積層プロセスでの熱履歴が原因の位置ずれがあり、光ビアの加工位置にずれが生ずる。基板サイズが大きい場合には、この欠点は、特に、顕著である。

そこで、本発明は、積層された光導波路同士の交差位置を高い位置精度で確認でき、光ビア加工ができ、層間の光導波路の光接続損失、チャネル間の損失ばらつきを低減できる多層光配線基板を提供することを目的とする。

【 0 0 3 5 】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するため、本発明の請求項 1 に記載の光配線基板は、基板と、前記基板上に形成されるコアとクラッドよりなる光導波路と、前記光導波路の光

路先端部に連続して形成されるスラブ光導波路及び平板状凸レンズと、前記凸レンズを通過した光を前記基板の面に交差する方向に反射するミラーと、前記ミラーで反射された光を平行光とするレンズとを有することを特徴とする。

【 0 0 3 6 】

本発明の請求項 1 に記載の光配線基板においては、光導波路のコアから出た光は、スラブ光導波路を経て平板状凸レンズから光の水平成分が平行な光とされる。前記平板状凸レンズからの光は、ミラーで反射され、更に、レンズを通過して平行光とされる。

これにより、光路中の伝送される光は、略平行光とされ、接続される他の導波路内にレンズを介して正しく集光される。

【 0 0 3 7 】

又、本発明の請求項 2 に記載の多層光配線は、第 1 基板と、前記基板上に形成されるコアとクラッドよりなる第 1 光導波路と、前記第 1 光導波路の光路先端部に続いて形成される第 1 のスラブ光導波路及び第 1 平板状凸レンズと、前記第 1 平板状凸レンズを通過した光を前記基板の面に交差する方向に反射する第 1 ミラーと、前記第 1 ミラーで反射された光を平行光とする第 1 レンズと、を有する第 1 光配線基板と、前記第 1 のレンズに対向して配置され、前記第 1 のレンズからの平行光を入射し集光する第 2 のレンズと、第 2 基板と、前記第 2 のレンズを通過した光を前記第 2 基板の面に平行な方向に反射する第 2 ミラーと、前記第 2 基板上に形成されるコアとクラッドよりなる第 2 光導波路と、前記第 2 光導波路の端部に続いて形成され、前記第 2 ミラーで反射された光を通す第 2 の平板状凸レンズ及びスラブ光導波路と、を有する第 2 の光配線基板とを有し、前記第 1 の光配線基板と前記第 2 の光配線基板との間で光信号を接続することを特徴とする。

【 0 0 3 8 】

このようにして、第 1 光導波路から第 1 のスラブ光導波路及び平板状凸レンズ、前記第 1 ミラーを介し、更に第 1 レンズを経て得られる平行光は、正確に第 2 のミラーに集光されて第 2 の導波路内に伝送されるので、第 1 と第 2 の光導波路同士の接続に際しての位置合わせに煩わされることなく両者間で光学的な接続が行われる。

【 0 0 3 9 】

本発明の請求項 3 に記載の光配線基板は、基板と、前記基板の一方の面に積層される N 個の入力端を有する入力側の複数の光配線と、前記基板の他方の面に積層され、前記基板上で前記 N 個の入力端と直交する N 個の出力端を有する出力側の複数の光配線とを有し、前記入力側の複数の光配線と前記出力側の複数の光配線とは、層間移行部の夫々の個所において、1 対 1 の光配線同士で層を違えて接続されることを特徴とする。

【 0 0 4 0 】

本発明の光配線基板は、入力光配線の直線部と出力光配線の直線部とを異なる層に配し、屈曲部で層間の移行を行う。

これにより、チャンネル数に依存することなく N チャンネル入力を N チャンネル出力に交換でき、大規模なクロスコネクト機能を要する場合にも容易に適應できる。

【 0 0 4 1 】

又、本発明の他の光配線基板は、基板と、前記基板上に敷設され、基板の 1 辺に N 個の入力端を有し、他辺に N 個の出力端を有し、前記基板上に略 L 字状に敷設された複数の光ファイバとにより構成されたことを特徴とする。

本発明の光配線基板においては、光配線が光ファイバであり、屈曲部を最小曲げ半径以上の曲率を有して、略 L 字状として基板上に敷設した。

【 0 0 4 2 】

これにより、光ファイバ同士が上下で交差する個所を有するが N 個の入力端からの入力信号をそのまま出力端から出力信号として出力できる。

又、本発明の請求項 4 に記載の光配線基板の製造方法は、基板に下部クラッド層を形成する工程と、前記下部クラッド層上にコア層を形成する工程と、前記コア層上に光導波路パターン層を形成する工程と、前記光導波路パターン層をマスクとしてエッチングし、光導波路となるコアパターンを形成する工程と、前記光導波路パターン層を除去し、前記コアパターンを露出後、上部クラッド層を形成する工程と、前記上部クラッド層から前記基板に達する、光ビアとなる略 45° 斜面を形成する工程と、前記略 45° 斜面に反射膜を形成する工程とを有するこ

とを特徴とする。

【 0 0 4 3 】

本発明の光配線基板の製造方法によれば、基板上に光配線としての光導波路を、光ビアとなる略45°斜面を有し、容易に製造することができる。

又、本発明の請求項5に記載の多層光配線基板は、基板と、前記基板の上下面に異なる光配線層を形成する光導波路と、光配線層間を結ぶ光ビアと、前記光ビア内と外部とを連絡する溝又は孔とを有することを特徴とする。

【 0 0 4 4 】

これにより、本発明の多層光配線基板においては、光ビア内と外部とを連絡する溝又は孔が通気溝又は通気孔となり、前記光ビア内に発生する応力を緩和できる。

又、本発明の他の多層光配線基板は、基板と、前記基板の上下面に異なる光配線層を形成する光導波路と、光配線層間を結ぶ光ビアと、前記光ビア内と外部とを連絡する孔と、前記光ビア内に収納される光集光部とを有することを特徴とする。

【 0 0 4 5 】

本発明多層光配線基板においては、前記光ビア内に導かれた光は、光集光部で集光される。これにより、前記ビア内での光の波動性による広がりを防ぎ、光の損失が減少する。

又、本発明の請求項6に記載の光配線基板は、基板と、前記基板上に形成される下部クラッド層、コア層及び上部クラッド層より成る光導波路と、前記コア層の両側に略平行して配設される一対のスリットと、前記上部クラッド層に設けられ前記一対のスリット間を連結する少なくとも一個の溝とを有することを特徴とする。

【 0 0 4 6 】

本発明の光配線基板においては、光導波路のコア層を挟んで一対のスリットが形成され、前記一対のスリット間を溝で連通させたことにより、熱履歴による応力緩和することができる。これにより、前記基板に反りや、クラックが生じることが防げる。

又、本発明の光配線基板は、前記スリット及び前記溝の少なくともいずれか一方が外気と連通しているので、前記スリット内に空気が閉じ込められることはない。

【 0 0 4 7 】

又、本発明の他の光配線基板は、基板上に形成される下部クラッド層、コア層及び上部クラッド層より成る光導波路と、前記コア層の両側に略平行して配設される一対のスリットと、前記上部クラッド層に設けられ前記一対のスリットを連結する少なくとも一個の溝とを有する第 1 の光配線層と、前記第 1 の光配線層上に積層され、前記第 1 の光配線層の前記一対のスリットのいずれか一方と前記溝を介して連通されるスリットを持つ少なくとも一対のスリットを有する前記第 1 の光配線層と同一構成の第 2 の光配線層とにより構成されていることを特徴とする。

【 0 0 4 8 】

本発明の多層光配線基板においては、光配線層の各層に形成されたスリットが前記溝を介して連通されているので多層の光配線構造としても、熱履歴による応力緩和することができる。これにより、多層光配線としても、前記基板に反りや、クラックが生じることが防げる。

本発明の他の光配線基板の製造方法は、基板上に下部クラッド層を形成する工程と、前記下部クラッド層上にコア層を形成する工程と、前記コア層上に作成した光導波路パターン層をマスクとしてエッチングし、光導波路となるコアパターンを形成する工程と、前記光導波路パターン層を除去し、前記コアパターンを露出後、上部クラッド層を形成する工程と、前記コア層の両側に略平行して前記基板の表面に届く一対のスリットを形成する工程と、前記上部クラッド層に設けられ前記一対のスリット間を連結する少なくとも一個の溝を形成する工程とを有することを特徴とする。

【 0 0 4 9 】

本発明の光配線基板の製造方法においては、基板上で複数の光導波路層を分断するようコア層の長手方向の両側に略平行して一対のスリット及び前記一対のスリットを連通する溝をエキシマレーザで形成できるので、前記溝を通じて外気と

連通でき、特に光導波路を多層化した場合に夫々の層のスリット部分に閉じ込められた空気による熱膨張による体積変化が原因で生じる応力を緩和することができる。

【 0 0 5 0 】

このような光配線基板の製造方法により得られ、多層化された光配線構成とした場合も、反りや、クラックが生じることがない。

又、本発明の請求項 7 に記載の発明は、基板と、前記基板の一方の面に形成される光導波路層と、前記基板の他方の面に形成される受光部と、前記基板中に設けられ、一方の面から他方の面に光路を変更する光の層間移行部とを有する光配線基板において、前記層間移行部は、前記基板に形成された貫通孔と、前記貫通孔内に充填される屈折率の異なる 2 種の透明物質を重ねて形成される前記基板の少なくとも一方の面に形成されるレンズとにより構成されていることを特徴とする。

【 0 0 5 1 】

本発明の光配線基板は、前記層間光移行部として、前記基板の両面に形成されるレンズの位置決めが正確にできる。これにより、簡単で、大量の光ビアや、光インターフェイスである前記層間光移行部を形成でき、大型基板にも容易に適用できる。

又、本発明の他の光配線基板の製造方法は、基板に貫通孔を設ける工程と、前記貫通孔に所定の屈折率を有する第 1 の透明物質を充填する工程と、前記第 1 の透明物質の両表面を研磨し夫々凹面を形成する工程と、前記両凹面に夫々前記第 1 の透明物質の屈折率より高い屈折率の第 2 の透明物質を充填する工程とを有することを特徴とする。

【 0 0 5 2 】

本発明の光配線基板の製造方法は、簡単な工程で基板の両面に正確に位置決めされた両レンズを形成できる。これにより、簡単に、大量の光ビアや、光インターフェイスである層間光移行部を形成でき、大型基板にも容易に適応できる。

又、本発明の請求項 8 に記載の光配線基板は、コアと、前記コアに接し、前記コアの屈折率と異なる屈折率を有するクラッドとより成る光導波路を基板上で支

持し、前記コアの先端部は、凸形状に形成され、前記凸形状の先端部に対向し前記コアの中心に曲率中心が合致するよう配置されたシリンドリカルコイルを有することを特徴とする。

【 0 0 5 3 】

又、請求項 9 に記載の光配線基板は、コアと、前記コアの周囲を覆い、前記コアの屈折率と異なる屈折率を有するクラッドとより成り、前記コアの先端部が前記クラッドから空気中に露出して基板上に支持される第 1 の光導波路と、前記第 1 の光導波路の前記先端部に対向する位置に配置され、空気中に露出している先端部を有するコアと、前記コアの周囲を覆い、前記コアの屈折率と異なる屈折率を有するクラッドとより成り、前記第 1 の光導波路との間で光信号の伝播を行う基板上に支持される第 2 の光導波路とにより構成される信号の光学的接続構造を有する。

【 0 0 5 4 】

これにより、本発明の光配線基板は、光配線の光導波路同士を接続するのに、位置合わせが容易で、一方の光導波路からの他方の光導波路へ光を伝播する際の効果的な集光機能を有する。特に複数本の光導波路が配設されている場合、対向した光導波路同士を光学的に接続する場合に有効な光配線基板を得ることができる。

【 0 0 5 5 】

又、本発明の請求項 1 0 に記載の光配線基板は、コアと、前記コアの周囲を覆い、前記コアの屈折率と異なる屈折率を有するクラッドとより成る光導波路層を支持する光配線基板において、前記光導波路層の幅方向に軸対称に光透過率分布領域を形成したことを特徴とする。

更に、本発明の他の多層配線基板は、積層された第 1 光導波路及び第 2 光導波路の交差部における垂直方向の光透過率を他の部分と異ならせることにより、前記交差部の中心位置を検出可能とし、当該中心位置に光導波路層間を光伝播する光ビアが形成されることを特徴とする。

【 0 0 5 6 】

これにより、本発明の多層配線基板は、光導波路基板面に対し垂直に見て光導

波路の交差位置の光透過率を他の部分より高くすることで前記交差位置を画像認識できる。その結果、光導波路間の複数の交差位置を個々に直接検出し、その位置を光ビアの形成位置と定め、位置ずれを少なくでき、パターニング処理に比べ高い精度で光ビアの加工が可能になる。

【 0 0 5 7 】

更に、本発明の他の光配線基板の製造方法は、基板上に第1のクラッド層を形成する工程と、前記クラッド層上にコア層を形成後、マスクを介して露光処理しコア部を形成する工程と、前記コア部を覆い第2のクラッド層を形成する工程と、前記第2のクラッド層上に光吸収率の高い部材で第3のクラッド層を形成する工程と、前記第3のクラッド層を平坦化し、前記コアの軸対称に光透過分布領域を形成する工程と、より成ることを特徴とする。

【 0 0 5 8 】

これにより、本発明の光配線基板の製造方法によれば、光導波路間に光吸収部材を配置することができる。それによって、前記光導波路の中心位置を前記光吸収部材の光透過率の違いから確認できる。

【 0 0 5 9 】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態について、添付の図面を参照して説明する。

（第1の実施の形態）

図1は、本発明の光配線基板の基本的構成を示す模式的平面図であり、図2は、図1のA-A線による断面図である。

【 0 0 6 0 】

基板8上に敷設される光導波路10は、コア1とクラッド2より成る。光信号の伝送部となる前記コア1は、前記クラッド2より屈折率が高い。

この場合のクラッド材として、フッ素化ポリイミド樹脂OP1-N3205（日立化成）、屈折率=1.52が用いられる。コア材としては、フッ素化ポリイミド樹脂OP1-N3405（日立化成）、屈折率=1.53が用いられる。

【 0 0 6 1 】

前記光導波路10のコア1の光路先端部に連続して、スラブ光導波路3及び平

板状凸レンズ 4 が形成される。

前記光導波路 1 0 から前記スラブ光導波路 3 及び平板状凸レンズ 4 を経て射出された光は、その光路上に設けられた 4 5 度ミラー 5 で光の進行方向を略 9 0 度変換される。前記 4 5 度ミラー 5 は、その表面に反射率を向上させるため、金属反射膜若しくは誘電体多層膜 7 が形成される。

【 0 0 6 2 】

この場合の誘電体多層膜は、高屈折率物質と低屈折率物質を交互に積層した構成であり、夫々が、膜厚 \times 屈折率 $=\lambda/4$ 、もしくは $\lambda/2$ (λ は波長) なる値に設定されている。高屈折率物質として ZnS (2.35)、 TiO_2 (2.35) が用いられ、低屈折率物質として MgF_2 (1.38)、 SiO_2 (1.46) が用いられる。

【 0 0 6 3 】

前記ミラーで反射された光を受光するシリンドリカルレンズ 6 が前記光導波路 1 0 の表面であって、前記光路上に設置される。前記シリンドリカルレンズ 6 を設置するための位置決めは、前記クラッドの表面に窪みを設けるか、又は、位置決め用の突起 9 を設け位置合わせをすればよい。

上記構成の光配線基板において、光導波路のコア 1 から進行してきた光は、スラブ導波路 3 を通過する際に進行方向に対して横方向に広がり、平板状凸レンズ 4 を経て光の水平成分は、平行光となって射出される。このとき、前記スラブ導波路 3 の屈折率を前記コア 1 の屈折率以上とすれば広がり角を小さくでき、ビーム径の小さい平行光を得ることができる。

【 0 0 6 4 】

更に、射出光は、4 5 度ミラー 5 で進行方向を略 9 0 度変換され、シリンドリカルレンズ 6 を経て平行光を得ることができる。ロッドレンズを前記シリンドリカルレンズ 6 に代えて用いてもよい。

図 3 は、一方の光導波路から射出された光が、光路中で平行光とされ、他方の光導波路に入光され、結合位置の精度を厳密に設定することなく光導波路同士の結合ができる多層光配線の光学的な接続構造を示す断面図である。

【 0 0 6 5 】

図 3 において、一方の光導波路を含む光配線基板及び他方の光導波路を含む光配線基板の夫々は、図 2 に示す基本的な光配線基板の構成と同一であり、添字を異にする同一参照番号を付し、その構成の説明は省略する。

一方の光配線基板を構成する光路中にあるシリンドリカルレンズ 6 a に対向する位置に他方の光配線基板を構成するシリンドリカルレンズ 6 b を配置して光導波路同士の結合ができる多層光配線の光学的な接続構造とする。

【 0 0 6 6 】

一方のシリンドリカルレンズ 6 a から得られた平行光は、他方の光配線基板を構成するシリンドリカルレンズ 6 b に入射され、集光されて光の光路を略 9 0 度変換する 4 5 度ミラー 7 b を介して他方の導波路中に導かれる。次いで、平板状凸レンズ 4 b 及びスラブ光導波路 3 b を順に介してコア 1 b に光信号は、伝送される。

【 0 0 6 7 】

図 4 は、本実施の形態の変形例を示す光配線基板の構成を示す平面図である。

コア 1 とスラブ光導波路 3 と平板凸レンズ 4 と 4 5 度ミラー 5 を含む光導波路が平行に複数個、同一クラッド 2 中に設けられる。夫々の光導波路中に設けられている夫々の 4 5 度ミラー 5 からの光は、共通にクラッド上に設けられた 1 個のシリンドリカルレンズ 6 で受光され、夫々が平行光として射出される。1 個のシリンドリカルレンズ 6 で複数の光導波路を一括して対応できるのでコスト上有利である。

【 0 0 6 8 】

(第 2 の実施の形態)

次に本発明の他の実施の形態について、図 5 乃至図 1 5 を参照して説明する。

図 5 は、本実施の形態の光配線基板の基本的構成を模式的に示した図である。基板 1 7 の両面に N チャンネル光配線 1 2, 1 3 が形成される。入力光配線 1 2 は、入力端子 1 4 を有し下層に敷設され、出力光配線 1 3 は、出力端子 1 5 を有し上層に敷設される。

【 0 0 6 9 】

入力配線 1 2 及び出力配線 1 3 は、直線状に形成され異なる層上で互いに直交

している。このため、前記入力端と出力端とは、矩形状の前記基板 1 7 の対向していない辺に設けられる。

前記入力配線 1 2 は、夫々が層間光移行部 1 6 で直角に屈曲され、出力配線 1 3 に接続される。

【 0 0 7 0 】

図 6 は、多チャンネルの光導波路の敷設パターンを平面的に示す図であり、図 5 と同一部分には同一符号を付してその説明を省略する。

次に、前記層間移行部（以下光ビアと称する） 6 の構成及びその製造方法を図 7 及び図 8 を参照して説明する。

図 7 は、前記光ビア 6 部分を含む光導波路の断面図を示す。尚、上層光導波路と下層光導波路とが、説明の便宜上、基板 2 1 を挟んで平行に図示されているが実際は上方から見て配線方向が互いに直交している。

【 0 0 7 1 】

前記上層光導波路と下層光導波路は基板 2 1 上下面にあつて、共に下部クラッド 2 2 / コア 2 3 / 上部クラッド 2 4 の三層から構成されている。

前記光ビア 6 は、反射面が 45° の傾斜を持つ溝 2 0 であり、斜面に金属より成る反射膜 2 5 が形成されている。

図 8 (A) ~ (D) 及び図 9 (A) ~ (D) は光導波路の製造工程を示す工程図である。

【 0 0 7 2 】

図 8 (A) は、基板 2 1 上にクラッド層 2 2 を積層した図を示す。この場合のクラッド材として、フッ素化ポリイミド樹脂 OP 1 - N 3 2 0 5 (日立化成)、屈折率 = 1. 5 2 が用いられる。このフッ素化ポリイミド樹脂は、スピンコートで $5 \sim 15 \mu\text{m}$ の厚みに塗布し、所定の条件で加熱し、硬化させる。

次に、前記クラッド層 2 2 上にコア層 2 3 を積層する (図 8 (B))。コア材としては、フッ素化ポリイミド樹脂 OP 1 - N 3 4 0 5 (日立化成)、屈折率 = 1. 5 3 が用いられる。このフッ素化ポリイミド樹脂は、スピンコートで $10 \sim 20 \mu\text{m}$ の厚みに塗布し、所定の条件で加熱し、硬化させる。

【 0 0 7 3 】

次いで、スパッタ及びエッチングにより、アルミニウム層 2 4 により光導波路パターンを形成する（図 8（C））。

アルミニウム層 2 4 により成る光導波路パターンをエッチングマスクとして、前記コア層 2 2 をドライエッチング（R I E）することで、光導波路となる矩形状のコアパターン 2 6 を形成する（図 8（D））。前記光導波路パターンを形成した前記アルミニウム層 2 4 は、酸で除去され前記コアパターン 2 6 を露出する（図 9（A））。

【 0 0 7 4 】

次いで、前記クラッド層 2 2 及び前記コア層 2 3 を覆い、上部クラッド層 2 7 を積層する（図 9（B））。この場合のクラッド材として、フッ素化ポリイミド樹脂 O P 1 - N 3 2 0 5（日立化成）、屈折率 = 1. 5 2 が用いられる。このフッ素化ポリイミド樹脂は、塗布され所定の条件で加熱され、硬化する。

前記上部クラッド層 2 7 の上面から前記基板に至るまでエキシマレーザを照射して 4 5° の傾斜を持つ溝 2 0 を形成し、光ビアを形成する（図 9（C））。

【 0 0 7 5 】

更に、前記溝 2 0 の斜面にスパッタにより金の薄膜を形成し、反射膜 2 8 とする（図 9（D））。

次に、図 1 0 及び図 1 1 を参照して、外部と接続されるための上記光配線基板の実装構成を説明する。

図 1 0 は、本発明の光配線基板の実装例を示す平面図であり、光コネクタ 2 9 が、前記基板 2 1 上の前記入力配線 1 2 の入力端子及び前記出力配線 1 3 の出力端子の夫々を複数本の光ファイバ毎にまとめ、装着される例を示す。

【 0 0 7 6 】

図 1 1 は、前記入力配線 1 2 の入力端子及び前記出力配線 1 3 の出力端子の夫々に、段差的に光路長が異なる多芯光ファイバ又は、テープ状の光導波路 3 0 が接続される例を示す。接続される光ファイバの長さを段階的に変えることでトータルの長さを均一化し、基板上の光ファイバを通過する光信号の同時性の要求を満たすことができる。

【 0 0 7 7 】

又、前記入力配線 1 2 の入力端子及び前記出力配線 1 3 の出力端子の夫々に、接続される光配線を前記光配線基板 2 1 の材質と同じ材質で形成すれば、トータルの配線長を揃えることで光信号を電気信号に変換する際の損失のばらつきを少なくすることができる。

他に、光配線基板中に光を減衰させる手段、例えば金属膜をコア近傍に配置することで光信号を電気信号に変換する際の損失のばらつきを少なくすることができる。

【 0 0 7 8 】

次に、本実施の形態の光配線基板の他の例について説明する。

図 1 2 (A) は、光配線基板の平面図である。図に示すように矩形状の基板 2 1 における N 個の入力端 1 4 は、前記基板 2 1 の対向する 2 辺に設けられ、 N 個の出力端 1 5 は、前記基板 2 1 の前記 2 辺と異なる対向する 2 辺に設けられる。これは、図 1 2 (B) に示す光配線パターンと図 1 2 (C) に示す光配線パターンとを重ね合わせることで得られる。

【 0 0 7 9 】

通常が多芯光ファイバのピッチは、 $250\mu\text{m}$ である。これと同一ピッチで光導波路を敷設すると、1000 チャンネルの場合、25 cm 以上の基板が必要となるが本構成の場合、およそ半分の大きさの基板で済む。

図 1 3 は、光配線基板の更に他の例を示す斜視図である。前記光配線が、前記基板 2 1 を介して上下に 2 層ずつ積層される 4 層の光導波路であり、前記入力端 1 4 側及び前記出力端 1 5 側から見て各層間のコア配列は、千鳥配列である。

【 0 0 8 0 】

本構成も図 1 2 で説明したように、上下に光導波路パターンを重ね合わせて形成できる。これによれば、コンパクトな光配線基板を得ることができる。

図 1 4 は、光配線基板の更に他の例を示す平面図である。

基板 2 1 上に光配線として光ファイバ素線 1 2 が敷設される。基板の 1 辺に N 個の入力端 1 4 を有し、他辺に N 個の出力端 1 5 を有する。

【 0 0 8 1 】

前記基板 2 1 上で光ファイバ素線 1 2 は、連続して略 L 字状に敷設され樹脂で

固められる。前記光ファイバ素線 1 2 は、直角に曲げることができないので、最小曲げ半径以上の曲率を有するように略 L 字状に敷設している。

この場合、前記入力側光と前記出力側との光ファイバは同一であり、光路の方向を 9 0 度変換したときに、互いに重なり合う個所を有して敷設される。

【 0 0 8 2 】

図 1 4 に示す光配線基板の構成は、図 1 5 (A) に示すように基板 2 1 もしくはシート上に、外形 $250\mu\text{m}$ のシングルモード光ファイバもしくは、G I 型マルチモード光ファイバ素線 1 2 を敷設する。続いて、図 1 5 (B) 及び図 1 5 (C) に示すように順次、光ファイバ素線 1 2 を追加しながら敷設することによって得られる。

【 0 0 8 3 】

(第 3 の実施の形態)

次に本発明の他の実施の形態である多層光配線基板について、図 1 6 ～図 2 4 を参照して説明する。

図 1 6 は、本実施の形態の多層光配線基板の模式的構成図を示す。図は、基板 3 1 の上下両面に光導波路 3 2 を設けた構成を示す。

【 0 0 8 4 】

前記基板 3 1 には、前記光導波路 3 2 からの光を前記光導波路 3 3 へ移行する層間移行部である光ビア 3 4 が設けられる。前記基板 3 1 の内部に前記光ビア 3 4 と外部とを連絡するトンネル構造の溝 3 5 が形成される。

前記光ビア 3 4 内には、光集光部としての球レンズ 3 6 が配置される。前記溝 3 5 は、内部が空気、又は液体で満たされる。

【 0 0 8 5 】

多層光配線基板に溝を設けた例として、特開平 1 0 - 6 2 8 2 5 があるが溝は、コア層に設けられている。特開平 1 0 - 7 3 7 7 5 は、光導波路にスリットから交差部と屈折率の等しい屈折率整合液体を封入することの記載があるが、本発明が、光ビア内の気泡の圧力による応力を緩和しようとする溝であることと異なる。

【 0 0 8 6 】

特開平 9 - 2 8 3 7 7 6 及び特開平 8 - 1 7 9 1 7 8 は、球レンズをモジュールに実装することが開示されているが本発明のような光導波路層間の光の層間移行部に用いるものではない。

更に、特開平 5 - 2 4 1 0 4 4 は、光ファイバと凸レンズの結合について開示されているが、光導波路層間の移行のための光ビアや、球レンズについては触れていない。特開平 6 - 2 5 0 0 3 1 は、光配線基板に設けられるスルーホールが、断面が露出するとの開示があるが、本発明の光ビアは、基板の上下から挟み込まれている構造である。

【 0 0 8 7 】

このように、従来の開示技術と本発明とは構造上も、その主旨も明らかに異なる。

図 1 6 に示した本発明の多層光配線基板は、リッジ型の光導波路 3 2 , 3 3 を採用している。導波路材料として、クラッド材は、日立化成工業株式会社の光部品用ポリイミド O P I - N 3 2 0 5 が用いられる。

【 0 0 8 8 】

前記クラッド材の積層にはスピンコーターが用いられ、アンダークラッド層となる樹脂を積層した後、このクラッド層の屈折率と異なる屈折率を有するコア層の樹脂を積層する。

コア材は、日立化成工業株式会社の光部品用ポリイミド O P I - N 3 4 0 5 が用いられる。コア層には、図 1 7 に示すようなレーザ加工により光導波路のパターンが形成される。

【 0 0 8 9 】

コア層 4 9 の表面には、レーザ 4 6 からのレーザ光をマスク 4 7、結像レンズ 4 8 を介して光導波路パターンを作製する。

更に、光導波路パターンが形成された前記コア層 4 9 の表面にオーバークラッド層を積層して光導波路を形成する。

上記図 1 6 に示す実施の形態においては、通気孔となるトンネル構造の溝 3 5 を設けることにより前記光ビア 3 4 内で発生した圧力が逃がされ、応力が緩和される。

【 0 0 9 0 】

又、光集光部としての球レンズ 3 6 の挿入により、前記光ビア 3 4 内部での光の損失が減少する。レンズは、球状であるため光ビア内部に挿入するときの方向精度の難度が緩和される。

又、前記光ビア 3 4 内部を空気で満たすことができるので空気と前記球レンズとの屈折率差が大きくなるため、集光効果が増大する。

【 0 0 9 1 】

更に、多層配線基板において適応する場合には、多層に積層する際に球レンズが目印となり、位置精度が向上する。

次に、上記実施の形態の光配線基板の構成部分について具体的に説明する。

図 1 8 は、本発明の光導波路のクラッド層に通気用の溝を形成した状態を示す図である。

【 0 0 9 2 】

光導波路のクラッド層 3 7 に複数の光ビア 3 4 及びこれら光ビア 3 4 間を結ぶ溝 3 5 が形成されていることを示す。前記溝 3 5 は、図上 2 箇所において外部に連絡され、溝内は、通気されている。前記溝 3 5 は、図 1 7 に示すレーザ加工により形成される。

次に、図 1 9 に示すように前記クラッド層 3 7 の一面にフィルム 3 8 を挟んで他のクラッド層 3 9 を積層しアンダークラッド層 4 0 を形成する。前記フィルム 3 8 は、前記光ビア 3 5 が前記クラッド層 3 9 を形成する際の樹脂で埋まるの防ぐためである。

【 0 0 9 3 】

前記アンダークラッド層 4 0 の上に図示していないがコア層を積層する。このようにして、クラッド層 3 7 内に複数の光ビア 3 4 及びこれら光ビア 3 4 間を結ぶ溝 3 5 が形成される。

図 2 0 は、本発明の一実施の形態を示す支持基板の形成工程を説明する図である。

【 0 0 9 4 】

2 枚の基板を貼り合わせて支持基板を構成し、この支持基板内に複数の光ビア

と溝を形成する例である。

一方の基板 4 1 には、通気用の溝 3 5 が、レーザでパターニングされて形成される。前記基板 4 1 に他方の基板 4 2 が貼り合わされ、上方からレーザ又は、ドリルを用いて光ビア 3 4 を形成する。片方の基板にのみ溝が形成される。

【 0 0 9 5 】

その後、図 2 1 に示すように 2 枚の基板で出来た支持基板 4 3 の両面に夫々フィルム 4 4 , 4 5 を介して図示しない光導波路のアンダークラッド層を形成する。

図 2 2 は、基板の両面に溝が形成される例を示す。図で下面の溝は、図示されない。

【 0 0 9 6 】

1 枚の基板 4 6 の上下面の夫々に複数の光ビア 3 4 と、これらビア間を連絡し、外部と通気のために連絡される溝 3 5 が形成される例である。

前記基板 4 6 の両面には夫々フィルム 4 4 , 4 5 を介して基板に対する上層及び下層の夫々の導波路の下部クラッド層が積層される。

図 2 3 は、クラッド層内の複数の溝を一括して通気できる通気孔を設ける例を示す模式図である。

【 0 0 9 7 】

前記複数の光ビア 3 4 に夫々連絡される複数の溝 3 5 は、一括して前記クラッド層 3 7 の最上面から垂直に設けられた通気孔 5 0 に連絡される。前記通気孔 5 0 は、クラッド層を製造する最終工程でドリル 5 1 用いて形成される。

図 2 4 は、前記クラッド層 3 7 に形成された複数の光ビア 3 4 内に夫々球レンズ 3 6 を挿入する工程を説明する図である。

【 0 0 9 8 】

クラッド 3 7 の上面に複数の球レンズ 3 6 を散布する。スキージ 5 2 を用いてクラッド 3 7 の上面を掃き、前記球レンズ 3 6 を開口部から空いている光ビア内へ落とし込む。スクリーン印刷の要領で掃く操作を行い前記球レンズ 3 6 を光ビア内に収納する。

(第 4 の実施の形態)

次に、本発明の光配線基板の第4の実施の形態を図25乃至図30を参照して説明する。

【0099】

図25は、本発明の光配線基板の構成を模式的に示す平面図である。

図26は、図25におけるX-X線断面図であり、図27は、図25におけるY-Y線断面図である。

図25に示すように、基板53上には、複数の光導波路54が直線状に設けられる。前記複数の光導波路の夫々は、図26、図27に夫々示すように下部クラッド層55、コア層56、上部クラッド層57より構成される。

【0100】

前記直線状の光導波路54の両側には、略平行に一对のスリット58が設けられる。これらスリットによって、複数の光導波路層は夫々基板上で分断される形状とされる。他の光導波路54が、前記スリット58の直線方向と略直角に交わるように配置される場合もある。

前記一对のスリット58間は、溝59が形成されて連通される。前記溝59は、図27に示すように前記上部クラッド層57を前記直線状のコア層を直角に横切るように削り形成される。

【0101】

前記スリット58及び前記溝59は、いずれかが前記基板の端で外気と連絡される。

図28は、図26に示す第1の光導波路の上部クラッド層上に第2の光導波路60が積層された状態を示す。

前記第2の光導波路60は、スリット58がコア層56の長手方向を直角に断つように形成されている。前記第1の光導波路54と前記第2の光導波路60の夫々のスリット58は、前記溝59を介して互いに連通している。

【0102】

次に、図29(A)～(D)を参照して本発明の光配線基板の製造方法について説明する。

第1の製造例を以下に説明する。

図 2 9 (A) に示すように、シリコン基板 5 3 上に、光硬化エポキシ樹脂を下部クラッド層 5 5 として $15\mu\text{m}$ 成膜して、光硬化させた。この光硬化エポキシ樹脂は、屈折率が波長 830nm の光に対し 1.505 であり、商品名 - UVR 6 1 2 8 (ユニオンカーバイド製) が用いられる。

【0103】

次いで、コア層として光硬化エポキシ樹脂を $20\mu\text{m}$ 成膜する。マスク越しに光照射を行い導波路パターンを形成し、これをマスクとしてエッチングし、光導波路となるコアパターンを形成する。

このときのコア層は、屈折率が波長 830nm の光に対し 1.520 であり、主成分を図 3 0 の化学式に示すビスフェノール A ジグリシジルとする屈折率を調整して得られる複数のエポキシ樹脂の混合物より成る。

【0104】

次いで、図 2 9 (B) に示すように前記光導波路パターン層を除去し、前記コアパターンを露出後、光硬化エポキシ樹脂を $15\mu\text{m}$ の厚さで成膜した上部クラッド層 5 7 を形成し光硬化させた。

このときの上部クラッド層 5 7 は、屈折率が波長 830nm の光に対し 1.505 であり、商品名 - UVR 6 1 2 8 (ユニオンカーバイド製) が用いられる。

【0105】

前記上部クラッド層 5 7 の上面を平坦化後、エキシマレーザを用いて前記コア層の長手方向の両側に略平行して前記基板 5 3 の表面に届くまで削り、一対のスリット 5 8 を形成する (図 2 9 (C))。図では複数の光導波路層の夫々が、基板 5 3 上でスリット 5 8 によって分断されることを示す。

更に、前記上部クラッド層 5 7 の上面をエキシマレーザを用いて $5\mu\text{m}$ 削り、前記スリット間を連結する溝 5 9 を形成する (図 2 9 (D))。上述のようにして、本実施の形態の光配線基板を製造することができる。

【0106】

図 2 8 に示すように光配線層を積層する構成は、別途作成した光硬化エポキシ樹脂を用いた導波路フィルムフィルムラミネータで貼り付け光導波路の 2 層構造とすることができる。

第 2 の製造例は、上記第 1 製造例とその構成は、以下の点を異にするだけで同一である。

【 0 1 0 7 】

即ち、シリコン基板 5 3 上に形成される第 1 層の光導波路は、光硬化エポキシ樹脂を用いて製作され、この第 1 層の光導波路上に液状のシリコン樹脂を成膜した後、光硬化エポキシ樹脂を用いて成膜して、第 2 層の光導波路を積層した。ここで、液状のシリコン樹脂は、シリコンオイルでよい。

第 3 の製造例は、シリコン基板 5 3 上に下部クラッド 5 5 として、フッ素樹脂を $10\ \mu\text{m}$ の厚さで成膜して、 150°C で焼結した。コア層としてフッ素樹脂を $10\ \mu\text{m}$ の厚さで成膜して、 150°C で焼結した。

前記コア上にアルミニウムをスパッタした後、レジストを用いて線幅 $10\ \mu\text{m}$ のパターニングを行った。次いで、前記コア用フッ素樹脂をエッチングし、更に、アルミニウムをリン酸と硝酸との混合物でエッチングすることで $10\ \mu\text{m}$ 角の導波路を作成した。

【 0 1 0 8 】

前記コア層の上に上部クラッド 5 7 用のフッ素樹脂を成膜して上面を平坦化した。前記スリット 5 8 及び溝 5 9 は、第 1 の製造例と同様にエキシマレーザを用いて製作した。

このようにして製作した光導波路の第 1 層の上に光硬化エポキシ樹脂を塗布し、その上に第 2 層の光導波路を積層する。

【 0 1 0 9 】

前記第 2 層の光導波路は、下部クラッド層 5 5 としてフッ素樹脂を成膜して、 150°C で焼結した。コア層をパターニングした後、上部クラッド層 5 7 を成膜して、 150°C で焼結した。高圧水銀灯を照射することによって、前記光硬化エポキシ樹脂を硬化させた。このようにして、本実施の形態の光配線基板を製造することができる。

【 0 1 1 0 】

(第 5 の実施の形態)

次に、図 3 1 乃至図 3 6 を参照して、本発明の光配線基板の第 5 の実施の形態

である層間光移行部及びその製造工程を説明する。

図 3 1 は、本実施の形態の光配線基板の層間光移行部の構成を示す断面図である。

【 0 1 1 1 】

基板 6 5 には、貫通孔 6 6 が設けられる。前記貫通孔 6 6 には、上下面が凹面形状とされた低屈折率樹脂 6 7 が挿入され、前記凹面の窪みに高屈折率樹脂 6 8 が埋められる。前記高屈折率樹脂 6 8 は、基板の表面に沿って夫々平坦化され一対の凹レンズ 6 9 を形成して層間光移行部 7 0 とする。

上記構成は、前記基板 6 5 の上下の 2 面に配設される例えば光導波路間の光路をつなぐ光ビアとして機能する。

【 0 1 1 2 】

図 3 2 (A) ～ (F) は、図 3 1 に示す光配線基板の層間光移行部 7 0 の製造工程図である。

図 3 2 (A) に示す基板 6 5 は、ガラスエポキシ樹脂より成り、例えばレーザードリルで削り貫通孔 6 6 を設ける (図 3 2 (B))。

次に、前記基板 6 5 の上面を一面に低屈折率樹脂であるフッ素化エポキシ樹脂 6 7 を塗布し、前記基板面上にスキージを移行させて、前記樹脂 6 7 を前記貫通孔 6 6 内に埋め込み、その後焼結する (図 3 2 (C))。

【 0 1 1 3 】

前記基板 6 5 の研磨速度を前記低屈折率樹脂 6 7 の研磨速度よりも小さくするという条件で前記低屈折率樹脂 6 7 の表面を研磨し、その表面を凹面形状にする (図 3 2 (D))。

このとき、研磨時間や、圧力条件などを変更することにより、凹面の曲率を任意に設定できる。

【 0 1 1 4 】

次に、前記低屈折率樹脂 6 7 の凹面に、ビスフェノールを硬化材とするエポキシ樹脂を高屈折率樹脂 6 8 として充填し、その後焼結する (図 3 2 (E))。

前記基板 6 5 の表面に沿って前記高屈折率樹脂 6 8 を研磨して、平坦化し前記基板の両表面に一対の凹面レンズ 6 9 を形成する (図 3 2 (F))。

このとき、前記一对の凹面レンズ 6 9、6 9 の設定位置は、前記貫通孔 6 6 を形成した時点で決められ、移動することもなく正確に定まる。従って、光ビアとして前記基板 6 5 の上下面に配設されている光配線間の光路を上下に中心位置の合った一对の凹面レンズを通じて光学的に接続できる。

【0 1 1 5】

次に、図 3 3 を参照して、本実施の形態である光配線基板について説明する。

図 3 3 は、基板 6 5 に設けられる層間光移行部の光ビア部分の構成は、図 3 1 に示す構成と同一であり、同一符号を付してその説明を省略する。

前記基板 6 5 の上下面には、夫々光導波路 7 1、7 2 が敷設される。前記光導波路 7 1、7 2 は、コア層 7 3 とクラッド層 7 4 とから成り、夫々の端面は、前記光ビア 7 0 の面上で 4 5 度に傾斜した 4 5 度ミラー 7 5 が設けられる。

【0 1 1 6】

一方の光導波路 7 1 から前記基板 6 5 に平行に進行した光は、前記 4 5 度ミラー 7 5 で 9 0 度、光路が変更され前記光ビア 7 0 内で前記一对凹面のレンズ 6 9 に発散と集光が行われて、他方の光導波路 7 2 へ伝播される。

次に、図 3 4 (A) ~ (C) を参照して、本発明の他の実施の形態である光配線基板の製造工程について説明する。

【0 1 1 7】

図 3 4 (A) に示す基板 6 5 に形成された貫通孔 6 6 内に充填される低屈折率樹脂 6 7 の上下の凹面は、一方の凹面 7 8 よりも他方の凹面 7 9 の研磨深さを深くする。両凹面の研磨条件を変えることで凹面の曲率を変えることができる。

前記凹面 7 8、7 9 に高屈折率樹脂 6 8 を充填した後、基板面に沿って表面を平坦化して曲率の異なる凹レンズ 6 9 を形成する (図 3 4 (B))。

【0 1 1 8】

次に、前記基板 6 5 の上面はスペーサ 8 0 を介して光導波路 7 1 が敷設され、下面には、他の光導波路 7 2 が敷設される (図 3 4 (C))。

この光導波路 7 1 からの光は、前記スペーサ 8 0 の存在のため、放射面積が大きくなる。しかしながら、前記凹面 7 9 の曲率が大なので前記凹レンズ 6 9 における集光効果が著しく、他方の凹レンズ 6 9 を介して他方の光導波路 7 2 に有効

に伝播される。

【 0 1 1 9 】

次に、図 3 5 (A) ～ (D) を参照して、本実施の形態の他の例である光配線基板の製造工程について説明する。

図 3 5 (A) に示す基板 6 5 は、ガラスエポキシ樹脂より成り、例えばレーザードリル 8 1 で削られ、貫通孔 6 6 が形成される (図 3 5 (B)) 。

前記貫通孔 6 6 は、前記基板 6 5 に炭酸ガスレーザー 8 1 を照射することによって得られる。炭酸ガスレーザー 8 1 をスパイラル状に移動させ、円加工を行うことで前記貫通孔 6 6 の側面は、テーパ状の断面形状となる。

【 0 1 2 0 】

次に、前記基板 6 5 の上面を一面に低屈折率樹脂であるフッ素化エポキシ樹脂 6 7 を塗布し、前記基板面上にスキージを移行させて、前記貫通孔 6 6 の径の大きな開口から前記樹脂 6 7 を前記貫通孔 6 6 内に埋め込み、その後焼結する。

次いで、前記基板 6 5 の研磨速度を前記低屈折率樹脂 6 7 の研磨速度よりも小さくするという条件で前記低屈折率樹脂 6 7 の表面を研磨し、その表面を凹面形状にする。

【 0 1 2 1 】

次に、前記低屈折率樹脂 6 7 の凹面に、ビスフェノールを硬化材とするエポキシ樹脂を高屈折率樹脂 6 8 として充填し、その後焼結する。

前記基板 6 5 の表面に沿って前記高屈折率樹脂 6 8 を研磨して、平坦化し前記基板の両表面に一对の凹面レンズ 6 9 を形成し、光インターフェース 8 4 を完成する (図 3 5 (C)) 。

【 0 1 2 2 】

前記光インターフェース 8 4 が形成された前記基板 6 5 の一方の面には、光導波路 7 2 が敷設される。前記光インターフェース 8 4 を介して光路を変更された光は、前記基板 6 5 の他方の面に固定部 8 2 で固定された受光素子 8 3 によって受光される (図 3 5 (D)) 。

このとき、前記基板下部の光導波路 7 2 からの光は、前記光インターフェース 8 4 内で出射角をもって広がるが、前記溝 6 6 がテーパ状であるため通過する

光は前記基板 6 5 に当たることなく、前記基板上部の前記受光素子 8 3 に効率よく到達できる。

【 0 1 2 3 】

次に、図 3 6 (A) ～ (C)) を参照して、本実施の形態の他の例である光配線基板の製造工程について説明する。

前記基板 6 5 に貫通孔 6 6 を形成し、前記貫通孔 6 5 内に低屈折率材より成るフッ素化エポキシ樹脂 6 7 を挿入し、オープン 8 2 内で前記貫通孔 6 6 の一方の端から加圧する (図 3 6 (A))) 。

【 0 1 2 4 】

その結果、前記フッ素化エポキシ樹脂 6 7 の一方の端は、凹面に形成され、他方の端は、凸面に形成され、その後焼結される (図 3 6 (B))) 。

前記凹面に高屈折率樹脂 6 8 を充填し、その後焼結し、更にその表面を研磨して、平坦化し凹面レンズ 6 9 を形成する (図 3 6 (B))) 。

前記光ビア 7 0 が形成された前記基板 6 5 の一方の面には、光導波路 7 2 が敷設され、前記光ビア 7 0 を介して光路を変更された光は、前記基板 6 5 の他方の面に固定部 8 2 で固定された受光素子 8 3 によって受光される (図 3 6 (C))) 。

【 0 1 2 5 】

このとき、前記フッ素化エポキシ樹脂 6 7 の凸部は、空気と接する部分で空気との屈折率の差が大きくなり、より大きな集光が得られる。このため、基板下部の光導波路 7 2 と、基板上部の受光素子 8 3 との間で効率よく光学的に結合できる。

(第 6 の実施の形態)

次に、本発明の光配線基板の第 6 の実施の形態を図 3 7 乃至図 3 8 を参照して説明する。

【 0 1 2 6 】

図 3 7 は本発明の第 6 の実施の形態を示す光導波路の構成を示す概略斜視図である。

図 3 7 に示すように基板 9 0 上に、スピコート法を用いてクラッド層 8 5 及

びコア層 8 6 を積層する。前記コア層 8 6 からの光を放出する先端部は、メタルマスクにより凸形状となるようエッチングにより凸型先端部 8 8 を形成する。

【 0 1 2 7 】

前記凸型先端部 8 8 に対向する位置で前記クラッド 8 5 上にシリンドリカルレンズ 8 9 を配置する。このとき、前記コア 8 6 の長手方向の中心線の延長上に前記シリンドリカルレンズ 8 9 の曲率中心があるよう両者は、配置される。

図 3 8 は、図 3 7 に示す光導波路の平面図である。

前記コア 8 6 の凸形状の先端部は、前記コア 8 6 の屈折率と同じ屈折率を有する部材であれば別部材で構成してもよい。

【 0 1 2 8 】

図 3 9 は、図 3 8 に示す前記コア 8 6 の他の例を示す光導波路の平面図である。前記コア 8 6 は、先端部に向かって末広形状とする形状であり、先端部は、凸形状である。

図 4 0 は、光導波路同士を光学的に接続する態様を斜視して示す図である。

一方の光導波路は、コア 8 6 と、前記コア 8 6 の周囲を覆い、前記コアの屈折率と異なる屈折率を有するクラッド 8 5 とで構成される。

【 0 1 2 9 】

前記コア 8 6 の先端部が前記クラッド 8 5 から空気中に露出して基板 9 0 上に支持される。

前記一方の光導波路に対向する位置に、光学的に接続される他方の光導波路が配置される。前記コア 8 6 は、空気中に露出している先端部 8 8 を有し、周囲をクラッド 8 5 で覆われている。前記クラッドの屈折率は、前記コアの屈折率と異なる。

【 0 1 3 0 】

一方の光導波路の露出している凸形状の端部 8 8 から射出された光は、他方の光導波路の露出している凸形状の端部 8 8 に集光され、光信号の伝播を結合効率良く行うことができる光学的接続構造を得ることができる。

(第 7 の実施の形態)

次に、本発明の第 7 の実施の形態である光配線基板及びその製造方法、及び多

層光配線基板について図 4 1 乃至図 5 1 を参照して説明する。

【 0 1 3 1 】

図 4 1 (A) は、1 層の光導波路層を示す平面図であり、図 4 1 (B) は、図 4 1 (A) の A - A 線断面図である。

図 4 1 (A)、(B) は、基板上に 3 本の光導波路が、X 軸方向に並行して配設された光配線を示す。前記光導波路は、夫々コア 9 1 と、前記コア 9 1 の周囲を覆うクラッド 9 5、9 6 とより成る。前記夫々の光導波路の両側は、コア 9 1 の軸心を中心にして軸対象に光透過率の低い光吸収部材 9 7 が並行して埋め込まれ第 1 層の光導波路層が形成される。

【 0 1 3 2 】

図 4 2 (A) は、2 層目の光導波路層を示す平面図であり、図 4 2 (B) は、図 4 2 (A) の B - B 線断面図である。

図 4 2、図 4 3 は、基板上に 3 本の光導波路が、Y 軸方向に並行して配設された光配線を示す。前記夫々のコア 9 2 とクラッド 9 5、9 6 より成る光導波路の両側は、コア 9 1 の軸心を中心にして軸対称に光透過率の低い光吸収部材 9 7 が並行して埋め込まれ第 2 層目の光導波路層が形成される。

【 0 1 3 3 】

図 4 1 (A)、図 4 2 (A) に示す光導波路層上から垂直に光を照らした時、光吸収部材 9 7 を設けたため、光導波路部分が明るく認識できる。

図 4 3 (A) に示すように、前記第 1 層の光導波路層の上に前記第 2 の光導波路層を重ね合わせ照明すると格子状に前記各層の導波路の交差部分が明るく認識される。各格子状の中心 9 3 が前記導波路の交差位置の中心である。

【 0 1 3 4 】

図 4 3 (B) は、図 4 3 (A) の C - C 線断面図であり、図 4 3 (C) は、図 4 3 (A) の D - D 線断面図である。

次に、図 4 2 (B) の断面図で示した光導波路層の製造工程を図 4 7、4 8 を参照して説明する。

基板 9 8 上に低屈折率の樹脂を塗布し、この樹脂を光硬化させて第 1 のクラッド層 9 5 を形成する (図 4 4 (A))。

【 0 1 3 5 】

前記第 1 のクラッド層 9 5 上に高屈折率の樹脂を塗布してコア層 9 2 を成膜後（図 4 4 (B) ）、マスク 9 9 を介して露光処理し（図 4 4 (C) ）、その後現像処理してコア部 9 2 を形成する（図 4 4 (D) ）。

次に、前記コア部 9 2 を覆い第 2 のクラッド層 9 6 をディップ法などで形成する（図 4 5 (A) ）。

【 0 1 3 6 】

前記第 2 のクラッド層 9 7 上に光吸収率の高い部材で光吸収層 9 7 を形成する（図 4 5 (B) ）。次に、前記光吸収層 9 7 を平坦化し（図 4 5 (C) ）、前記コア 9 2 の軸対称に光透過分布領域を形成する。

図 4 2 (B) の断面図は、理想的な光導波路層を示しているが、図 4 3 (C) の断面図で示す光導波路層であれば、前記コア 9 2 の軸対称に光透過分布領域を形成し、光導波路の中心軸を認識するのに充分である。

【 0 1 3 7 】

次に、図 4 3 (A) で説明した第 1 層及び第 2 層の光導波路層を積層した場合の光導波路の中心軸及び両光導波路の交差部の検出について、図 4 6 を参照して説明する。

光配線基板の背面から光を照射し、CCDカメラ等で画像化するとコア軸を中心に軸対称に形成された光透過率分布領域 9 7 が検出できる。

【 0 1 3 8 】

更に、画像処理によって、光導波路同士の交差位置の中心座標を求めることができる。交差位置の中心座標は、X軸上、光強度が閾値を越えているX座標 x_1 と x_2 とを検出し、座標点 $(x_1 + x_2) / 2$ をY軸方向に配置されている光導波路の中心軸の座標と認識する。

同様に、Y軸上、光強度が閾値を越えているY座標 y_1 と y_2 とを検出し、座標点 $(y_1 + y_2) / 2$ をX軸方向に配置されている光導波路の中心軸の座標と認識する。

【 0 1 3 9 】

上記X軸上及びY軸上の夫々の中心線の交差点を中心座標と定め、この位置に

光ビアを設ければよい。複数の光導波路が層を違えて互いに交差している場合も、複数の交差点を、夫々座標上の番地として順次認識し、その位置で光ビアを形成する。

前記光ビアは、積層された光導波路層の一方の層から他方の層へ光路を変更するため光を射出する端面と受光する端面をエキシマレーザー加工機によって所望の形状に加工する。

【 0 1 4 0 】

前記エキシマレーザー加工機は、上述した画像認識による光導波路交差部の検出系の動作と連動させ、図 4 7 に示すレーザー加工マスク 1 0 0 の開口部 1 0 8 を移動させ、前記光ビア部にある光導波路の端面をレーザー加工する。

レーザー加工する際の加工の深さは、図 4 8 の曲線 a に示すように、マスク 1 0 0 の移動速度が速ければ浅く、速度が遅ければ深く加工される。

【 0 1 4 1 】

図 4 9 は、異なる層にある光導波路 1 0 1、1 0 2 同士を光学的に接続するのに光導波路の端面を夫々 4 5 度傾斜したミラー 1 0 3 の形状に加工した例を示す。

光ビア部の加工は、画像認識による光導波路交差部の検出系の動作と連動しているので交差位置をその都度検出しながら加工することができるので、位置ずれなく加工できる。

【 0 1 4 2 】

更に、加工されるミラー面に図示されてないが、反射率の高い金 (Au) などの金属スパッタ、メッキなど公知の手法で薄膜を形成することによって、光導波路内を伝播する光の反射率を高めることができる。この光ビア部で光路は、90 度変更される。

次に、異なる層間の光導波路の光学的な接続構造についての実施の形態を図 5 0 乃至図 5 2 を参照して説明する。

【 0 1 4 3 】

図 5 0 は、異なる層にある光導波路 1 0 1、1 0 2 の端面が夫々シリンドリカルミラー 1 0 4、1 0 5 に構成され、互いに軸が直交する配置とされる光ビア構

造を示す。

シリンドリカルミラーを作るためのシリンドリカル面の加工方法は、レーザ加工時の図47に示したスリットマスク100の移動速度を調節することで得られる。

【0144】

図51に示すように、45度の平面ミラーの製作時のマスクの移動曲線aに比べ、シリンドリカルミラーの製作時のマスクの移動曲線bは、初期の速さをはやくし、最終移動時の速さを緩くすることでシリンドリカル面が得られる。

マルチモード導波路の場合は、伝播する光の進行方向が定まらないので、光ビアを通過する際に、光の広がりによる損失が発生しやすい。上述したように一組の45度ミラーを互いに軸が直交するシリンドリカル面とすることによって、光集光性を持たせ、結合効率を向上させることができる。

【0145】

異なる層にある光導波路の軸がねじれて、略直交する配置の場合でも同様のレーザ加工を夫々の端面に施すことで、相互に軸が直交するシリンドリカル面を形成できる。

次に、図52を参照して、異なる層間で平行に、光導波路102，103を直線上に配置した場合の例を説明する。

【0146】

前記光導波路102，103の光結合する夫々の端面は、45度ミラー106，107が形成されている。前記光導波路101，102の軸に対して軸対称に光透過率分布が成されていれば、両光導波路の軸心を認識でき、軸心上の任意の位置を光ビア部とすることができる。

(付記1) 基板と、前記基板上に形成されるコアとクラッドよりなる光導波路と、前記光導波路の光路先端部に連続して形成されるスラブ光導波路及び平板状凸レンズと、前記凸レンズを通過した光を前記基板の面に交差する方向に反射するミラーと、前記ミラーで反射された光を平行光とするレンズとを有することを特徴とする光配線基板。

【0147】

（付記 2）前記ミラーは、表面に金属反射膜及び誘電体多層膜のいずれか一方により形成されていることを特徴とする付記 1 に記載の光配線基板。

（付記 3）クラッド、コア、スラブ光導波路、平板凸レンズ及び反射鏡を含み、光路を形成する光導波路が、平行に複数個設けられ、夫々の光導波路に設けられている夫々の反射鏡からの光は、共通に設けられた 1 個のシリンドリカルレンズによって夫々平行光となることを特徴とする光配線基板。

【 0 1 4 8 】

（付記 4）第 1 基板と、前記基板上に形成されるコアとクラッドよりなる第 1 光導波路と、前記第 1 光導波路の光路先端部に続いて形成される第 1 のスラブ光導波路及び第 1 平板状凸レンズと、前記第 1 平板状凸レンズを通過した光を前記基板の面に交差する方向に反射する第 1 ミラーと、前記第 1 ミラーで反射された光を平行光とする第 1 レンズと、を有する第 1 光配線基板と、前記第 1 のレンズに対向して配置され、前記第 1 のレンズからの平行光を入射し集光する第 2 のレンズと、第 2 基板と、前記第 2 のレンズを通過した光を前記第 2 基板の面に平行な方向に反射する第 2 ミラーと、前記第 2 基板上に形成されるコアとクラッドよりなる第 2 光導波路と、前記第 2 光導波路の端部に続いて形成され、前記第 2 ミラーで反射された光を通す第 2 の平板状凸レンズ及びスラブ光導波路と、を有する第 2 の光配線基板とを有し、前記第 1 の光配線基板と前記第 2 の光配線基板との間で光信号を接続することを特徴とする多層光配線。

【 0 1 4 9 】

（付記 5）基板と、前記基板の一方の面に積層される N 個の入力端を有する入力側の複数の光配線と、前記基板の他方の面に積層され、前記基板上で前記 N 個の入力端と直交する N 個の出力端を有する出力側の複数の光配線とを有し、前記入力側の複数の光配線と前記出力側の複数の光配線とは、層間移行部の夫々の個所において、1 対 1 の光配線同士で層を違えて接続されることを特徴とする光配線基板。

【 0 1 5 0 】

（付記 6）前記 N 個の入力端は、前記基板の第 1 の辺に設けられ、前記 N 個の出力端は、前記基板の第 1 の辺に隣り合う第 2 の辺に設けられることを特徴とす

る付記 5 に記載の光配線基板。

（付記 7）前記 N 個の入力端は、前記基板の対向する 2 辺に設けられ、前記 N 個の出力端は、前記基板の前記 2 辺と異なる対向する 2 辺に設けられることを特徴とする付記 5 に記載の光配線基板。

【 0 1 5 1 】

（付記 8）前記光配線は、光導波路であり、2 層間の前記層間移行部は、前記入力側の前記光導波路と前記出力側の前記光導波路の夫々において、互いに対向し、光路を直交して変更する一対の斜面ミラーが設けられていることを特徴とする付記 5 に記載の光配線基板。

（付記 9）前記光配線は、前記基板を介して積層される 4 層の光導波路であり、各層間のコア配列は、千鳥配列であることを特徴とする付記 5 に記載の光配線基板。

【 0 1 5 2 】

（付記 1 0）前記入力端及び前記出力端の少なくとも一方に、前記基板上での異なる光路長を全長で均一になるように補完する光ファイバが接続されていることを特徴とする付記 5 に記載の光配線基板。

（付記 1 1）基板と、前記基板上に敷設され、基板の 1 辺に N 個の入力端を有し、他辺に N 個の出力端を有し、前記基板上に略 L 字状に敷設された複数の光ファイバとにより構成されたことを特徴とする光配線基板。

【 0 1 5 3 】

（付記 1 2）前記複数の光ファイバは、互いに重なり合って敷設される個所を有することを特徴とする付記 1 1 に記載の光配線基板。

（付記 1 3）基板に下部クラッド層を形成する工程と、前記下部クラッド層上にコア層を形成する工程と、前記コア層上に光導波路パターン層を形成する工程と、前記光導波路パターン層をマスクとしてエッチングし、光導波路となるコアパターンを形成する工程と、前記光導波路パターン層を除去し、前記コアパターンを露出後、上部クラッド層を形成する工程と、前記上部クラッド層から前記基板に達する、光ビアとなる略 4 5° 傾斜を形成する工程と、前記略 4 5° の斜面に反射膜を形成する工程と、を有することを特徴とする光配線基板の製造方法。

【 0 1 5 4 】

(付記 1 4) 基板と、前記基板の上下面に異なる光配線層を形成する光導波路と、光配線層間を結ぶ光ビアと、前記光ビア内と外部とを連絡する溝又は孔とを有することを特徴とする多層光配線基板。

(付記 1 5) 前記溝又は孔は、前記導波路に形成されることを特徴とする付記 1 4 に記載の多層光配線基板。

【 0 1 5 5 】

(付記 1 6) 前記溝又は孔は、前記基板に形成されることを特徴とする付記 1 4 に記載の多層光配線基板。

(付記 1 7) 前記光ビアは、前記クラッド層内で前記コア数に対応して複数個設けられ、前記複数の光ビアは、少なくとも隣接する光ビア同士を共通の溝又は孔で連結され、外部に連絡されることを特徴とする付記 1 4 に記載の多層光配線基板。

【 0 1 5 6 】

(付記 1 8) 前記クラッド層内で、前記複数の光ビアに夫々連絡された複数の孔は、前記クラッド層上面から垂直に設けられた通気孔に連絡されることを特徴とする付記 1 7 に記載の多層光配線基板。

(付記 1 9) 前記孔は、前記光導波路と前記基板との境界面に形成されることを特徴とする付記 1 4 に記載の多層光配線基板。

【 0 1 5 7 】

(付記 2 0) 基板と、前記基板の上下面に異なる光配線層を形成する光導波路と、光配線層間を結ぶ光ビアと、前記光ビア内と外部とを連絡する孔と、前記光ビア内に収納される光集光部とを有することを特徴とする多層光配線基板。

(付記 2 1) 基板と、前記基板上に形成される下部クラッド層、コア層及び上部クラッド層より成る光導波路と、前記コア層の両側に略平行して配設される一対のスリットと、前記上部クラッド層に設けられ前記一対のスリット間を連結する少なくとも一個の溝とを有することを特徴とする光配線基板。

【 0 1 5 8 】

(付記 2 2) 前記スリット及び前記溝の少なくともいずれか一方が外気と連通

していることを特徴とする付記 2 1 に記載の光配線基板。

(付記 2 3) 前記スリットの幅は、前記導波路の幅より小であることを特徴とする付記 2 1 に記載の光配線基板。

(付記 2 4) 前記スリットと略直角に交差する他の光導波路を更に有することを特徴とする付記 2 1 に記載の光配線基板。

【 0 1 5 9 】

(付記 2 5) 基板上に形成される下部クラッド層、コア層及び上部クラッド層より成る光導波路と、前記コア層の両側に略平行して配設される一対のスリットと、前記上部クラッド層に設けられ前記一対のスリットを連結する少なくとも一個の溝とを有する第 1 の光配線層と、前記第 1 の光配線層上に積層され、前記第 1 の光配線層の前記一対のスリットのいずれか一方と前記溝を介して連通されるスリットを持つ少なくとも一対のスリットを有する前記第 1 の光配線層と同一構成の第 2 の光配線層とにより構成されていることを特徴とする多層光配線基板。

【 0 1 6 0 】

(付記 2 6) 基板上に下部クラッド層を形成する工程と、前記下部クラッド層上にコア層を形成する工程と、前記コア層上に作成した光導波路パターン層をマスクとしてエッチングし、光導波路となるコアパターンを形成する工程と、前記光導波路パターン層を除去し、前記コアパターンを露出後、上部クラッド層を形成する工程と、前記コア層の両側に略平行して前記基板の表面に届く一対のスリットを形成する工程と、前記上部クラッド層に設けられ前記一対のスリット間を連結する少なくとも一個の溝を形成する工程とを有することを特徴とする光配線基板の製造方法。

【 0 1 6 1 】

(付記 2 7) 基板と、前記基板の一方の面に形成される光導波路層と、前記基板の他方の面に形成される受光部と、前記基板中に設けられ、一方の面から他方の面に光路を変更する光の層間移行部とを有する光配線基板において、前記層間移行部は、前記基板に形成された貫通孔と、前記貫通孔内に充填される屈折率の異なる 2 種の透明物質を重ねて形成される前記基板の少なくとも一方の面に形成されるレンズとにより構成されていることを特徴とする光配線基板。

【 0 1 6 2 】

（付記 2 8）前記受光部は、他の光導波路層であり、前記層間移行部は、光ビームであり、前記貫通孔に充填されたとき、上下の両表面が凹面に形成される所定の屈折率を有する第 1 の透明物質と、前記両凹面に夫々前記第 1 の透明物質の屈折率より高い屈折率の物質を充填し、前記基板面に沿って表面を平坦化して前記基板面に凹面レンズが形成される第 2 の透明物質とにより構成されていることを特徴とする付記 2 7 に記載の光配線基板。

【 0 1 6 3 】

（付記 2 9）前記前記第 1 の透明物質が形成する前記上下両面は、互いに曲率が異なる凹面が形成されることを特徴とする付記 2 8 に記載の光配線基板。

（付記 3 0）前記受光部は、受光素子であり、前記層間移行部は、光インターフェイスであり、前記貫通孔は、前記基板の深さ方向に断面がテーパ形状であり、前記基板の上下面に形成される凹面レンズは、互いに径を異にすることを特徴とする付記 2 7 に記載の光配線基板。

【 0 1 6 4 】

（付記 3 1）前記受光部は、受光素子であり、前記層間移行部は、光インターフェイスであり、前記光導波路から入光される一方の面は、高い屈折率物質より成る凹面レンズが形成され、他方の面は、前記凹面レンズより低い屈折率物質で表面が凸面形状であることを特徴とする付記 2 7 に記載の光配線基板。

（付記 3 2）基板に貫通孔を設ける工程と、前記貫通孔に所定の屈折率を有する第 1 の透明物質を充填する工程と、前記第 1 の透明物質の両表面を研磨し夫々凹面を形成する工程と、前記両凹面に夫々前記第 1 の透明物質の屈折率より高い屈折率の第 2 の透明物質を充填する工程とを有することを特徴とする光配線基板の製造方法。

【 0 1 6 5 】

（付記 3 3）前記基板に貫通孔を設ける工程は、レーザ光をスパイラル状に移行照射し、前記貫通孔を前記基板の深さ方向に断面がテーパ形状に形成することを特徴とする付記 3 2 に記載の光配線基板の製造方法。

（付記 3 4）基板に貫通孔を設ける工程と、前記貫通孔内に低屈折率材より成

る樹脂を充填する工程と、前記低屈折率材より成る樹脂の一方の面から加圧し、前記一方の面を凹面形状とし、他方の面を凸面形状とする工程と、前記低屈折率材より成る樹脂の凹面に高屈折率材より成る樹脂を充填する工程と、前記基板面に沿って前記高屈折率材より成る樹脂を研磨して平坦化する工程とを有することを特徴とする光配線基板の製造方法。

【 0 1 6 6 】

(付記 3 5) コアと、前記コアに接し、前記コアの屈折率と異なる屈折率を有するクラッドとより成る光導波路を基板上で支持し、前記コアの先端部は、凸形状に形成され、前記凸形状の先端部に対向し前記コアの中心に曲率中心が合致するように配置されたシリンドリカルコイルを有することを特徴とする光配線基板。

(付記 3 6) 前記凸形状の先端部は、前記コアの屈折率と同じ屈折率を有する部材で構成されることを特徴とする付記 3 5 に記載の光配線基板。

【 0 1 6 7 】

(付記 3 7) 前記コアは、先端部に向かって広がった形状であることを特徴とする付記 3 5 に記載の光配線基板。

(付記 3 8) コアと、前記コアの周囲を覆い、前記コアの屈折率と異なる屈折率を有するクラッドとより成り、前記コアの先端部が前記クラッドから空気中に露出して基板上に支持される第 1 の光導波路と、前記第 1 の光導波路の前記先端部に対向する位置に配置され、空気中に露出している先端部を有するコアと、前記コアの周囲を覆い、前記コアの屈折率と異なる屈折率を有するクラッドとより成り、前記第 1 の光導波路との間で光信号の伝播を行う基板上に支持される第 2 の光導波路とにより構成される信号の光学的接続構造を有する光配線基板。

【 0 1 6 8 】

(付記 3 9) 前記第 1 の光導波路の先端部は垂直方向を中心軸とする円筒面を有し、前記第 2 の光導波路の先端部は水平方向を中心軸とする円筒面を有することを特徴とする付記 3 8 に記載の光配線基板。

(付記 4 0) コアと、前記コアの周囲を覆い、前記コアの屈折率と異なる屈折率を有するクラッドとより成る光導波路層を支持する光配線基板において、前記光導波路層の幅方向に軸対称に光透過率分布領域を形成したことを特徴とする光

配線基板。

【 0 1 6 9 】

(付記 4 1) 積層された第 1 光導波路及び第 2 光導波路の交差部における垂直方向の光透過率を他の部分と異ならせることにより、前記交差部の中心位置を検出可能とし、当該中心位置に光導波路層間を光伝播する光ビアが形成されることを特徴とする多層光配線基板。

(付記 4 2) X 軸に沿って並設され、夫々第 1 のコアと第 1 のクラッドで構成される複数の第 1 の光導波路と、前記第 1 の光導波路の両側に前記第 1 のコアの軸心を中心にして軸対象に配設される光透過率の低い第 1 の光吸収部材とより成る第 1 の光導波路層と、Y 軸に沿って並設され、夫々第 2 のコアと第 2 のクラッドで構成され、前記第 1 の光導波路層の前記第 1 の光導波路と夫々直交して配設される複数の第 2 の光導波路と、前記第 2 の光導波路の両側に夫々前記第 2 のコアの軸心を中心にして軸対象に配設される光透過率の低い第 2 の光吸収部材とを有し、前記第 1 の光導波路層に前記第 2 の光導波路層が積層されていることを特徴とする多層光配線。

【 0 1 7 0 】

(付記 4 3) 前記第 1 光導波路と第 2 光導波路は、層を違えて互いに直交し、前記交差部における光ビア構造は、前記第 1 光導波路と第 2 光導波路の光路の結合面を、互いに軸が直交するシリンドリカル面とすることを特徴とする付記 4 1 に記載の多層光配線基板。

(付記 4 4) 前記第 1 光導波路と第 2 光導波路は、層を違えて互いに平行に進み、前記交差部における光ビア構造は、前記第 1 光導波路と第 2 光導波路の光路の結合面を、互いに平面ミラーとすることを特徴とする付記 4 1 に記載の多層光配線基板。

【 0 1 7 1 】

(付記 4 5) 基板上に第 1 のクラッド層を形成する工程と、前記クラッド層上にコア層を形成後、マスクを介して露光処理しコア部を形成する工程と、前記コア部を覆い第 2 のクラッド層を形成する工程と、前記第 2 のクラッド層上に光吸収率の高い部材で第 3 のクラッド層を形成する工程と、前記第 3 のクラッド層を

平坦化し、前記コアの軸対称に光透過分布領域を形成する工程と、より成ることを特徴とする光配線基板の製造方法。

【 0 1 7 2 】

【発明の効果】

以上述べたように、本発明の光配線基板は、光導波路からの射出光を光路中で確実に平行光とすることができ、又、光導波路同士を光学的に接続する場合、両者の結合位置の精度を厳密に配慮することなく、正確に結合できる光学的な接続構造を有する光配線基板を得ることができる。

【 0 1 7 3 】

又、本発明の光配線基板は、Nチャンネルの入力光配線と出力光配線を、チャンネル数に依存せずに上下2層に敷設し、層間移行部の夫々の個所において、1対1の光配線同士で層を違えて接続し、多チャンネルに有効なクロスコネクタ構造を有する光配線基板を得ることができる。

又、本発明の光配線基板は、光導波路の層間又は、基板内部に形成された光ビア内部と外部と連絡する通気のための溝を形成することにより、前記光ビア内の圧力を大気圧と等しくし、製造プロセスにおいて、温度変化が原因で生じる応力を緩和できる。その結果、各層でのクラックの発生が抑えられ、多層化のプロセスの難度が緩和される。

【 0 1 7 4 】

更に、光ビア内に光集光部として、例えば球レンズを挿入することにより光ビア内での光の集光性を高め、且つ光の方向精度を高めることができる多層光配線基板を得ることができる。

又、本発明の光配線基板及びその製造方法によれば、前記光導波路の前記コア層の長手方向の両側に略平行して一对のスリットが配設され、前記一对のスリットを連結する少なくとも一個の溝を設けることにより、熱履歴による応力緩和することができる。

【 0 1 7 5 】

これにより、多層光配線としても、前記基板に反りや、クラックが生じることが防げる。

又、本発明の光配線基板及びその製造方法によれば、前記層間光移行部として、前記基板の両面に形成されるレンズの位置決めが正確にできる。

これにより、簡単で、大量の光ビアや、光インターフェイスである前記層間光移行部を形成でき、大型基板にも容易に適用できる。

【 0 1 7 6 】

又、本発明の光配線基板によれば、集光効果が良好であり、特に光配線の光導波路同士を接続するのに、位置合わせが容易で、一方の光導波路からの他方の光導波路へ光を伝播する際の効果的な集光機能を有する。特に複数本の光導波路が配設されている場合、対向した光導波路同士を光学的に接続する場合に有効な光配線基板を得ることができる。

【 0 1 7 7 】

又、本発明の光配線基板によれば、積層された光導波路基板面に対し垂直に見て、導波路の交差位置の光透過率を他の部分より高くすることで前記交差位置を画像認識できる。その結果、光導波路間の複数の交差位置を個々に直接検出し、その位置を光ビアの形成位置と定め、位置ずれを少なくでき、パターニング処理に比べ高い精度で光ビアの加工が可能になる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

図 1 は、本発明の第 1 の実施の形態である光配線基板の基本的構成を示す模式的平面図である。

【図 2】

図 2 は、図 1 の A - A 線による断面図である。

【図 3】

図 3 は、多層光配線の光学的な接続構造を示す断面図である。

【図 4】

図 4 は、第 1 の実施の形態の実施例の光配線基板の構成を示す模式的平面図である。

【図 5】

図 5 は、本発明の第 2 の実施の形態の光配線基板の基本的構成を模式的に示し

た斜視図である。

【図 6】

図 6 は、本発明の第 2 の実施の形態の光配線基板の多チャンネルの光導波路の敷設パターンを平面的に示す図である。

【図 7】

図 7 は、本発明の第 2 の実施の形態の光配線基板の光ビア部分を含む光導波路の断面図である。

【図 8】

図 8 (A) ～ (D) は、本発明の第 2 の実施の形態の光配線基板の光導波路の製造工程を示す工程図 (その 1) である。

【図 9】

図 9 (A) ～ (D) は、本発明の第 2 の実施の形態の光配線基板の光導波路の製造工程を示す工程図 (その 2) である。

【図 1 0】

図 1 0 は、本発明の第 2 の実施の形態の光配線基板の実装例を示す平面図である。

【図 1 1】

図 1 1 は、本発明の第 2 の実施の形態の光配線基板の他の実装例を示す平面図である。

【図 1 2】

図 1 2 (A) は、本発明の他の実施形態を示す光配線の敷設状態を示す平面図である。図 1 2 (B) は、図 1 2 (A) に示す本発明の光配線の敷設状態を形成するための一方の光線パターンを示す平面図である。図 1 2 (C) は、図 1 2 (A) に示す本発明の光配線の敷設状態を形成するための他方の光線パターンを示す平面図である。

【図 1 3】

図 1 3 は、本発明の第 2 の実施の形態の光配線基板の他の例を示す斜視図である。

【図 1 4】

図 1 4 は、光配線基板の更に他の実施形態を示す平面図である。

【図 1 5】

図 1 5 (A) ～ (C) は、図 1 4 に示す光配線を敷設する敷設順序を示す平面図である。

【図 1 6】

図 1 6 は、本発明の第 3 の実施の形態を示す多層光配線基板の模式的構成図を示す。

【図 1 7】

図 1 7 は、本発明の第 3 の実施の形態を示す光導波路に対するレーザ加工によるパターニング方法を説明する図である。

【図 1 8】

本発明の第 3 の実施の形態の光配線基板における光導波路のクラッド層に通気用の溝を形成した状態を示す図である。

【図 1 9】 本発明の第 3 の実施の形態を示す光導波路のクラッド層の形成工程を説明する図である。

【図 2 0】

図 2 0 は、本発明の第 3 の実施の形態を示す支持基板の形成工程を説明する図である。

【図 2 1】

図 2 1 は、本発明の第 3 の実施の形態を示す支持基板を用いて上下面に光導波路を形成する工程を説明する図である。

【図 2 2】

図 2 2 は、本発明の第 3 の実施の形態を示す上下面に溝を形成する支持基板を用いて光導波路を形成する工程を説明する図である。

【図 2 3】

図 2 3 は、本発明の第 3 の実施の形態を示し、クラッド層内の複数の溝を一括して通気できる通気孔を設ける例を示す模式図である。

【図 2 4】

図 2 4 は、本発明の第 3 の実施の形態の多層光配線において光ビア内に球レン

ズを挿入する工程を説明する図。

【図 2 5】

図 2 5 は、本発明の第 4 の実施の形態の光配線基板の構成を模式的に示す平面図である。

【図 2 6】

図 2 6 は、図 2 5 における X - X 線による断面図である。

【図 2 7】

図 2 7 は、図 2 5 における Y - Y 線による断面図である。

【図 2 8】

図 2 8 は、本発明の第 4 の実施の形態の光導波路層が積層された状態を示す断面図である。

【図 2 9】

図 2 9 (A) ~ (D) は、本発明の第 4 の実施の形態の光配線基板の製造方法を説明する工程図である。

【図 3 0】

図 3 0 は、図 2 9 に示す実施例に使われるコア層の主成分の化学式を示す。

【図 3 1】

図 3 1 は、本発明の第 5 の実施の形態の光配線基板の層間光移行部の構成を示す断面図である。

【図 3 2】

図 3 2 は、図 3 1 に示す光配線基板の層間光移行部 7 0 の製造工程図である。

【図 3 3】

図 3 3 は、本発明の第 5 の実施の形態の一実施の形態である光配線基板の構成を示す断面図である。

【図 3 4】

図 3 4 (A) ~ (C) は、本発明の第 5 の実施の形態である光配線基板の製造工程を示す図である。

【図 3 5】

図 3 5 (A) ~ (D) は、本発明の第 5 の実施の形態の他の例である光配線基

板の製造工程を示す図である。

【図 3 6】

図 3 6 (A) ~ (C) は、本発明の第 5 の実施の形態の更に他の例である光配線基板の製造工程を示す図である。

【図 3 7】

図 3 7 は、本発明の第 6 の実施の形態を示す光導波路の構成を示す概略斜視図である。

【図 3 8】

図 3 8 は、本発明の第 6 の実施の形態を示す図 3 7 に示す光導波路の平面図である。

【図 3 9】

図 3 9 は、図 3 8 に示す実施の形態の他の例を示す光導波路の平面図である。

【図 4 0】

図 4 0 は、光導波路同士を光学的に接続する態様を斜視して示す図である。

【図 4 1】

図 4 1 は、本発明の第 7 の実施の形態の光配線基板を示す図であり、図 4 1 (A) は、X 軸方向に 3 本の光導波路が並設された 1 層目の光導波路層を示す平面図、図 4 1 (B) は、図 4 1 の A - A 線による断面図である。

【図 4 2】

図 4 2 (A) は、Y 軸方向に 3 本の光導波路が並設された 2 層目の光導波路層を示す平面図、図 4 2 (B) は、図 4 2 (A) の B - B 線による断面図である。

【図 4 3】

図 4 3 (A) は、図 4 1 (A) と図 4 2 (A) に示す光導波路層を積層して得られる積層光導波路層の平面図、図 4 3 (B) は、図 4 3 (A) C - C 線による断面図、図 4 3 (C) は、図 4 3 (A) の D - D 線による断面図である。

【図 4 4】

図 4 4 (A) ~ (D) は、図 4 2 (B) の断面図で示した光導波路層の製造工程を示す工程図 (その 1) である。

【図 4 5】

図 4 5 (A) ~ (C) は、図 4 2 (B) の断面図で示した光導波路層の製造工程を示す工程図 (その 2) である。

【図 4 6】

図 4 6 は、光導波路層を積層したときの光導波路の中心軸及び両光導波路の交差部の検出について説明する図である。

【図 4 7】

図 4 7 は、光ビア部分を形成するレーザ加工を説明する図である。

【図 4 8】

図 4 8 は、レーザ加工する際のマスクの移動速度と加工深さの関係を示す特性図である。

【図 4 9】

図 4 9 は、異なる層間の光導波路同士が光路を直交して光結合する光ビア部分の一例を示す構成図である。

【図 5 0】

図 5 0 は、光結合される光導波路の端面が夫々シリンドリカルミラーで構成されている例を示す光ビア構造を示す部分的斜視図である。

【図 5 1】

図 5 1 は、レーザ加工する際のマスクの移動速度と加工深さの関係が 45 度平面ミラーと、シリンドリカルミラーとで異なることを示す特性図である。

【図 5 2】

図 5 2 は、異なる層間の光導波路同士が光路を直進して光結合する光ビア部分の一例を示す構成図である。

【図 5 3】

図 5 3 は、従来の光配線基板における光導波路の光の進行方向を説明する図である。

【図 5 4】

図 5 4 は、従来の多チャンネルの光信号のクロスコネクト機能を果たす 3 段構成の光スイッチの構成例を示す図である。

【図 5 5】

図 5 5 (A)、(B) は、従来の光ディスク装置等に使用されるマイクロレンズの製造工程においてレンズ間の位置ずれが生じる例を示す図である。

【図 5 6】

図 5 6 は、導波路同士を光学的に接続するために、光導波路の先端に対向してボールレンズが配置される光導波路の従来例を示す斜視図である。

【図 5 7】

図 5 7 は、本発明の光配線基板における、光導波路層を積層したときの光学的な接続位置を示す模式的平面図である。

【図 5 8】

図 5 8 は、複数の光導波路が X 軸方向に並行して配置されている光導波層の配置例を示す図である。

【図 5 9】

図 5 9 は、複数の光導波路が Y 軸方向に並行して配置されている光導波層の配置例を示す図である。

【図 6 0】

図 6 0 は、X 軸方向に並行して配設された複数本の光導波路と Y 軸方向に並行して配設された複数本の光導波路とが交差するよう積層された光導波路層を示す図である。

【符号の説明】

- 1 … コア
- 2 … クラッド
- 3 … スラブ導波路
- 4 … 平板凸レンズ
- 5 … 4 5 度ミラー
- 6 … シリンドリカルレンズ
- 1 7、2 1 … 基板
- 1 2 … 入力光配線
- 1 3 … 出力光配線
- 2 0 … V 字溝

2 2, 2 4 …クラッド
2 3 …コア
2 5 …反射膜
3 1 …基板
3 2, 3 3 …光導波路
3 4 …光ビア
3 5 …溝
3 6 …球レンズ
3 7、3 9 …クラッド層
3 8 …フィルム
4 1, 4 2 …基板
4 3 …支持基板
4 4, 4 5 …フィルム
5 0 …通気孔
5 4 …第 1 の光導波路
5 5 …下部クラッド層
5 6 …コア層
5 7 …上部クラッド層
5 8 …スリット
5 9 …溝
6 0 …第 2 の光導波路
6 6 …貫通孔
6 7 …低屈折率樹脂
6 8 …高屈折率樹脂
6 9 …凹レンズ
7 0 …光ビア
7 1, 7 2 …光導波路
8 0 …スペーサ
8 3 …受光素子

8 4 … 光インターフェイス

8 5 … クラッド

8 6 … コア

8 9 … シリンドリカルレンズ

9 0 … 基板

9 1, 9 2 … コア

9 5, 9 6 … クラッド

9 7 … 光吸収部材

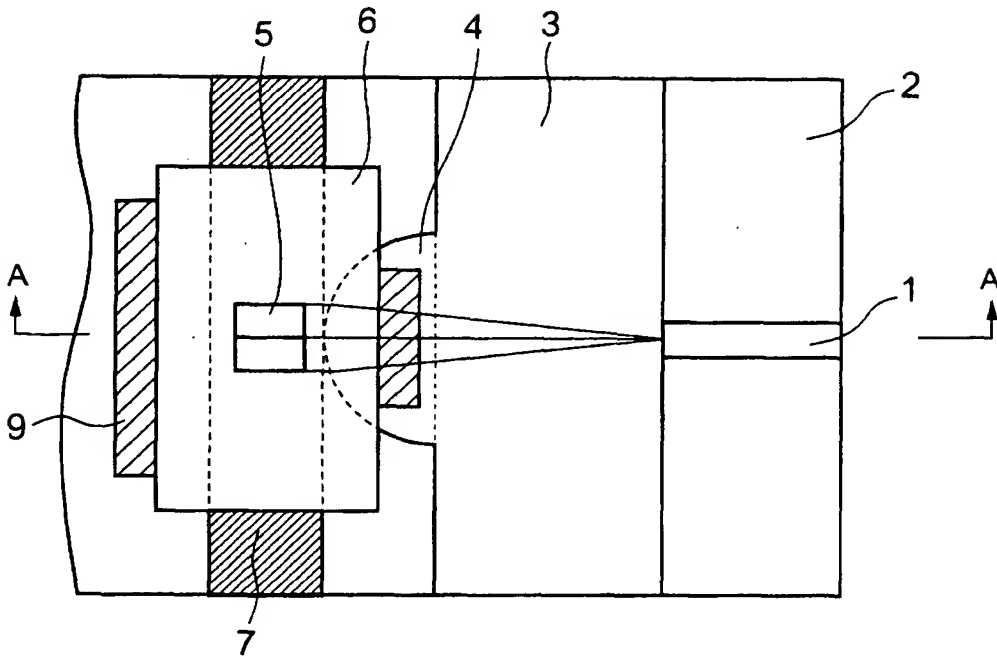
1 0 0 … マスク

1 0 1, 1 0 2 … 光導波路

1 0 4, 1 0 5 … シリンドリカルミラー

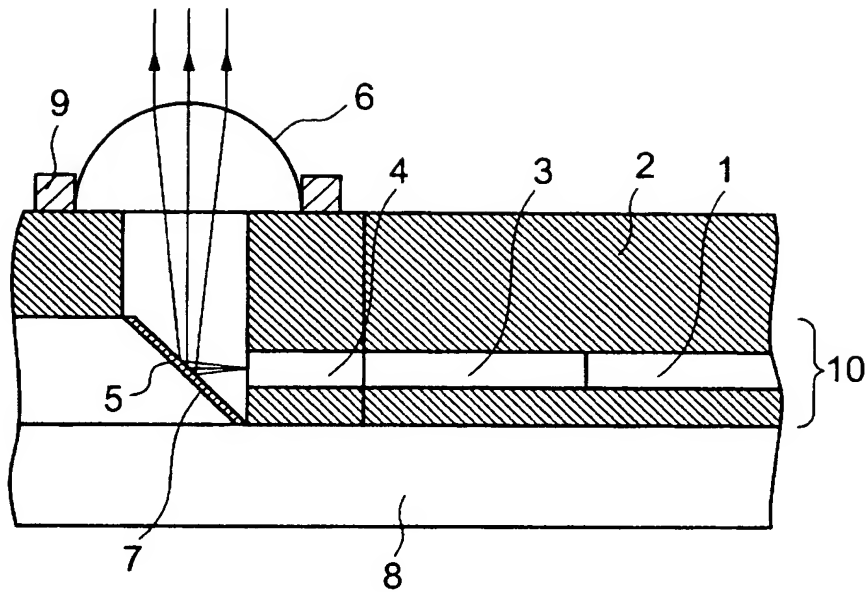
【書類名】 図面

【図1】



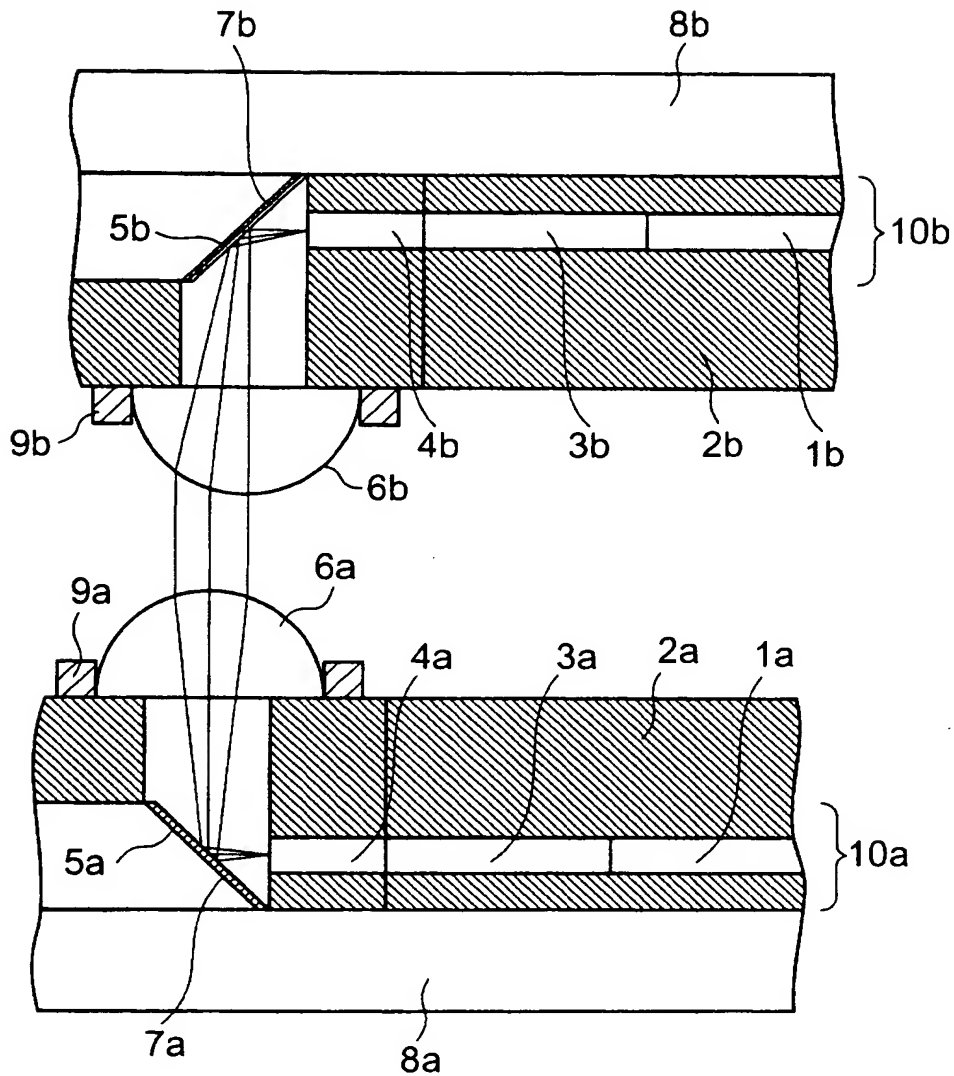
- | | |
|----------|--------------|
| 1:コア | 5:45度ミラー |
| 2:クラッド | 6:シリンドリカルレンズ |
| 3:スラブ導波路 | 9:位置決め突起 |
| 4:平板凸レンズ | |

【図 2】



- | | |
|----------|--------------|
| 1:コア | 5:45度ミラー |
| 2:クラッド | 6:シリンドリカルレンズ |
| 3:スラブ導波路 | 7:金属反射板 |
| 4:平板凸レンズ | 9:位置決め突起 |
| | 10:光導波路 |

【図 3】



1a,1b:コア

2a,2b:クラッド

3a,3b:スラブ導波路

4a,4b:平板凸レンズ

5a,5b:45度ミラー

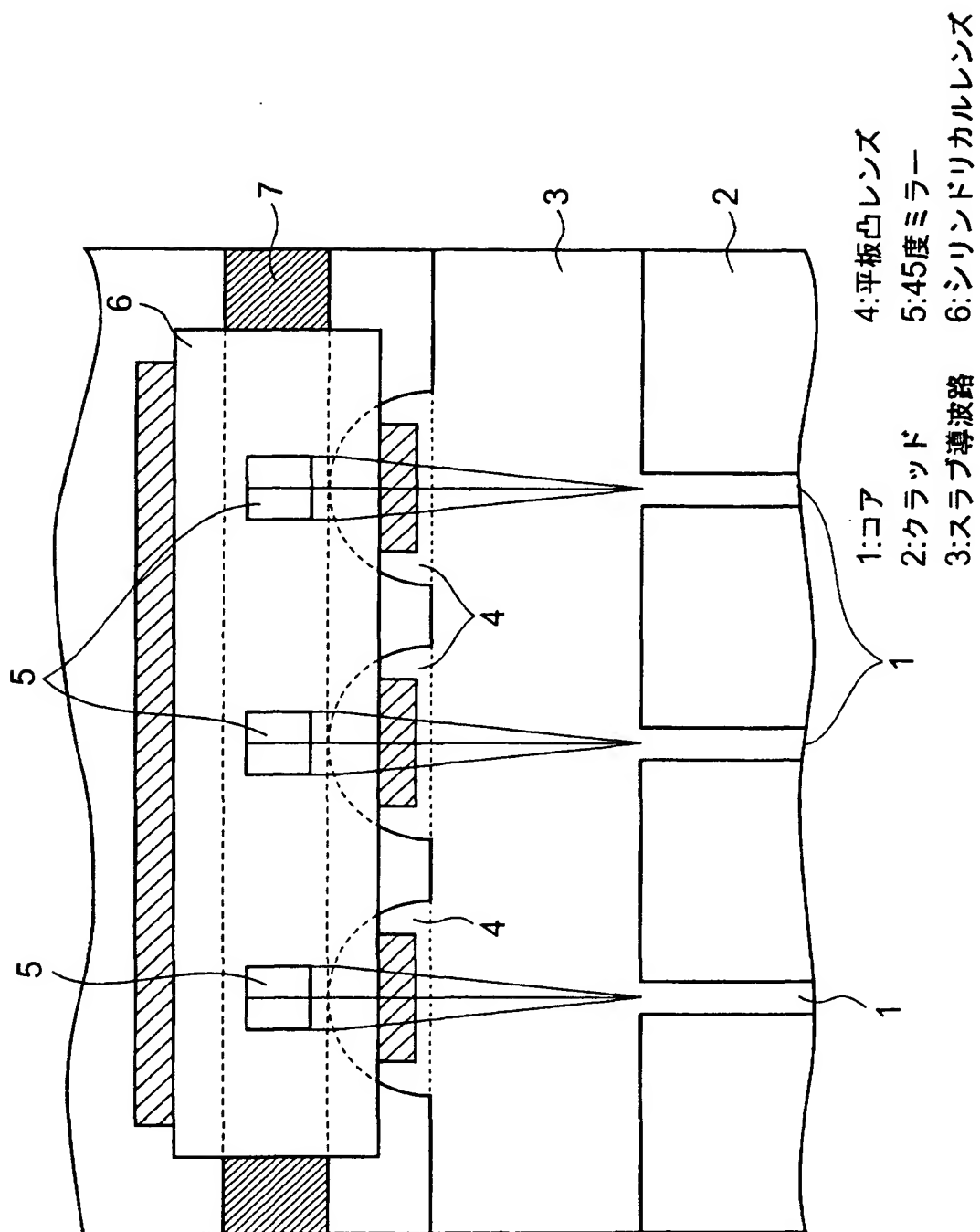
6a,6b:シリンドリカルレンズ

7a,7b:金属反射板

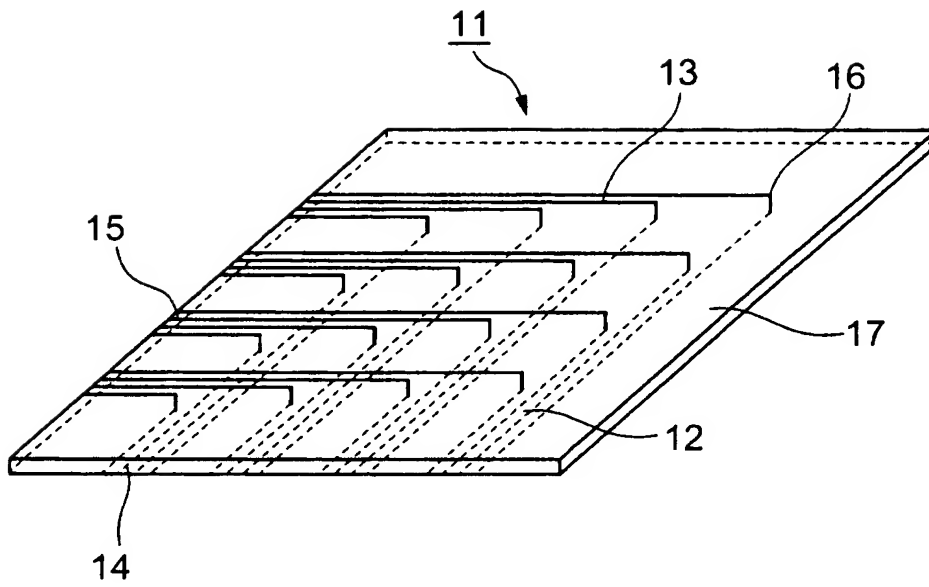
8a,8b:基板

9a,9b:位置決め突起

【図 4】

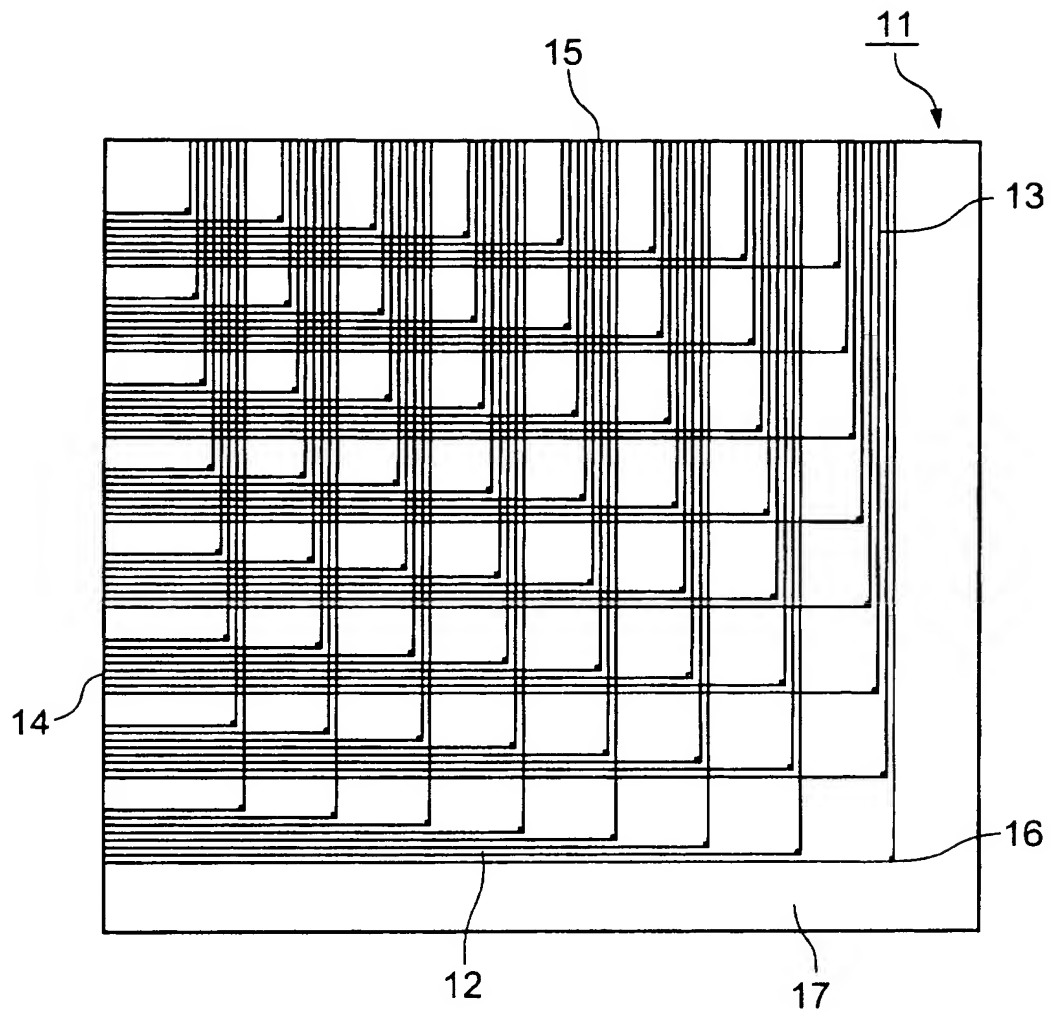


【図 5】

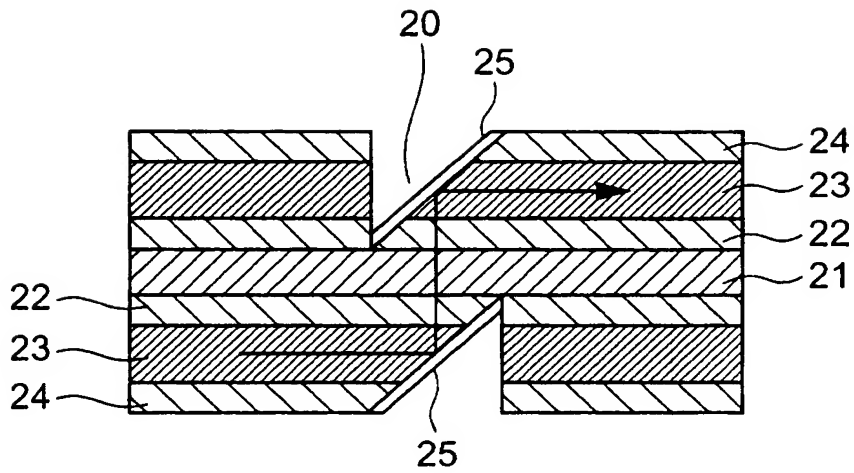


- | | |
|----------|---------|
| 12:入力光配線 | 15:出力端子 |
| 13:出力光配線 | 17:基板 |
| 14:入力端子 | |

【図6】

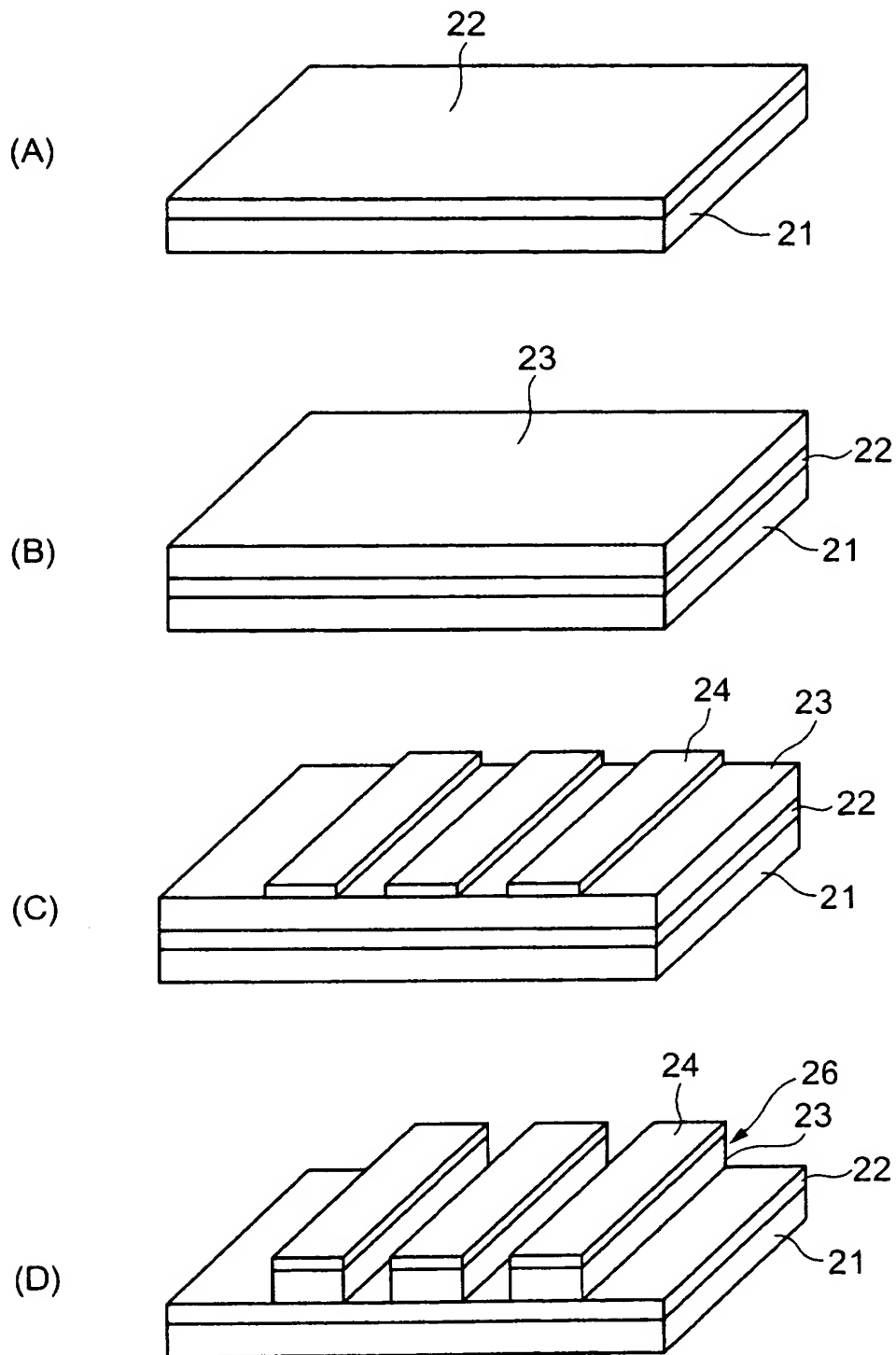


【図 7】

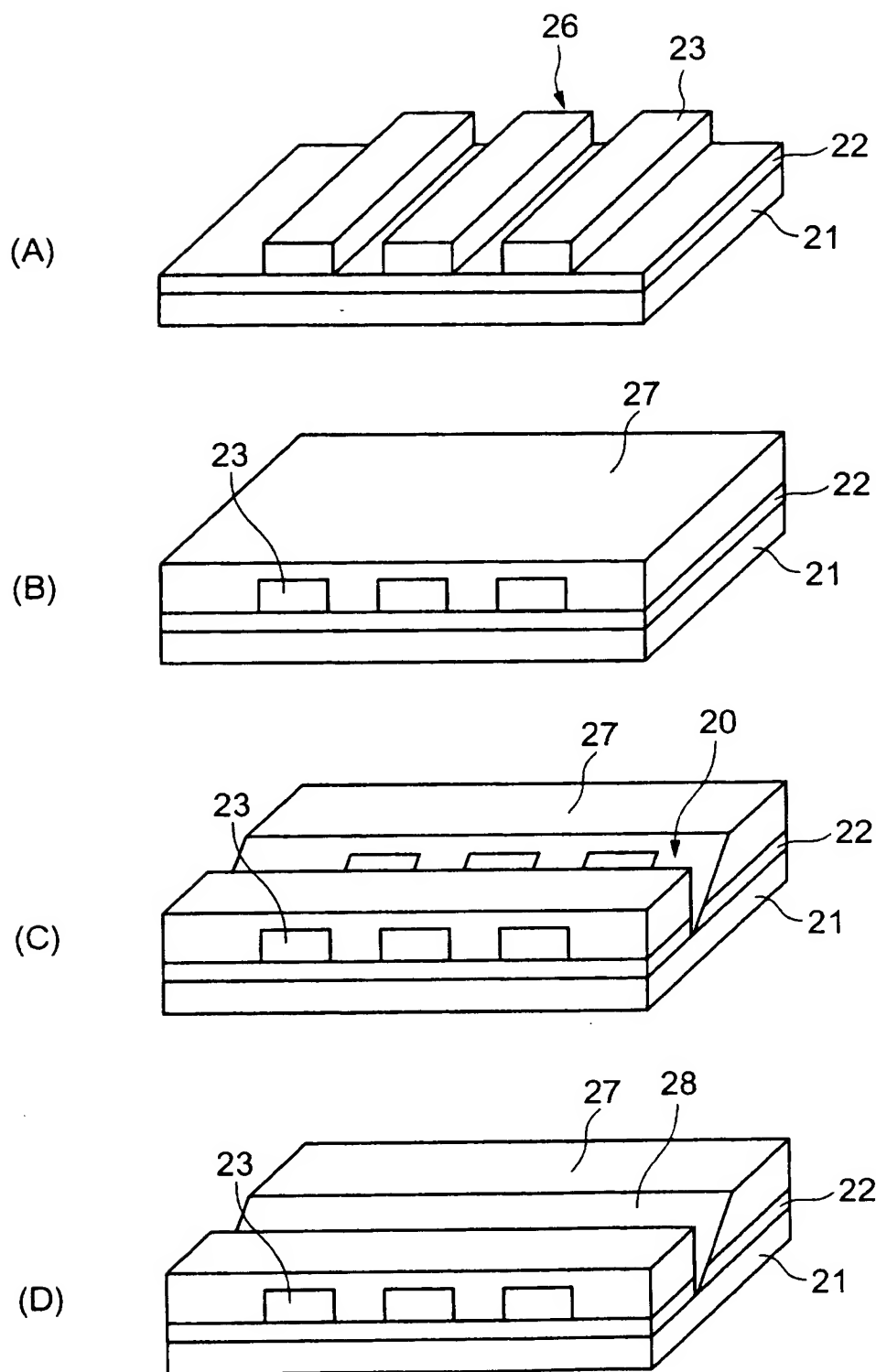


20:V字溝	23:コア
21:基板	25:反射膜
22,24:クラッド	

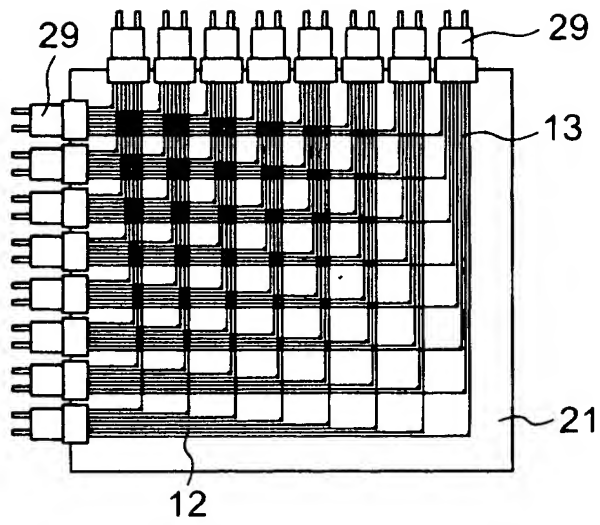
【図 8】



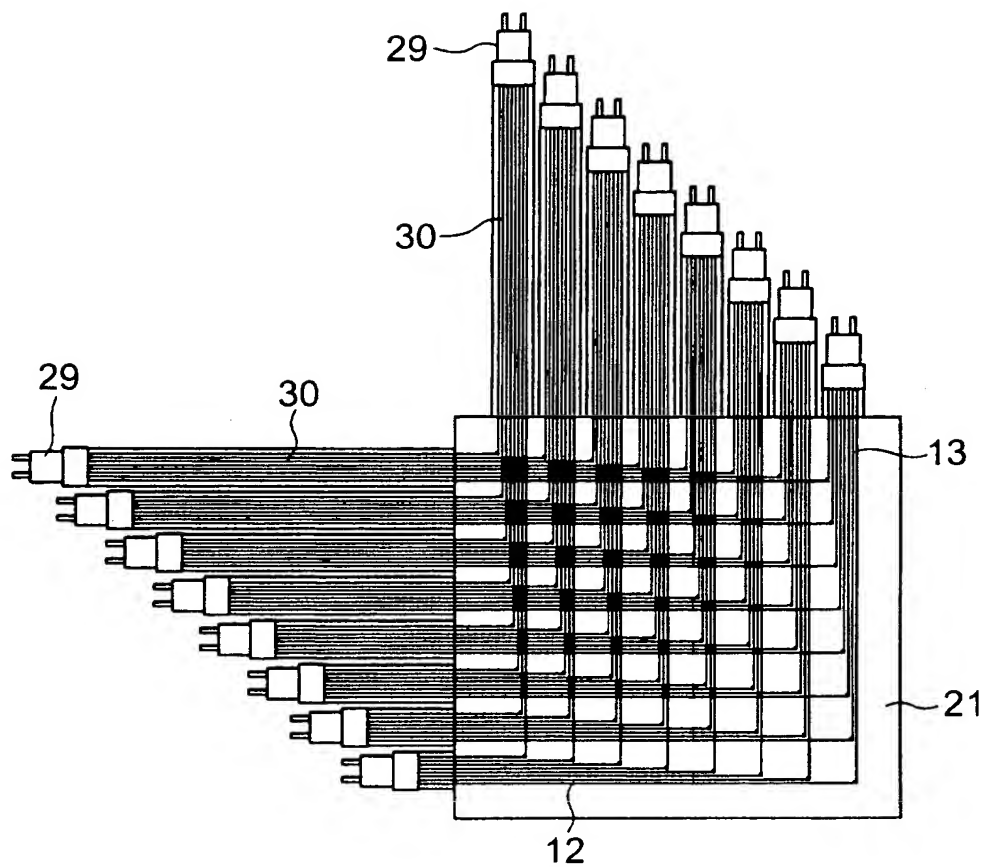
【図 9】



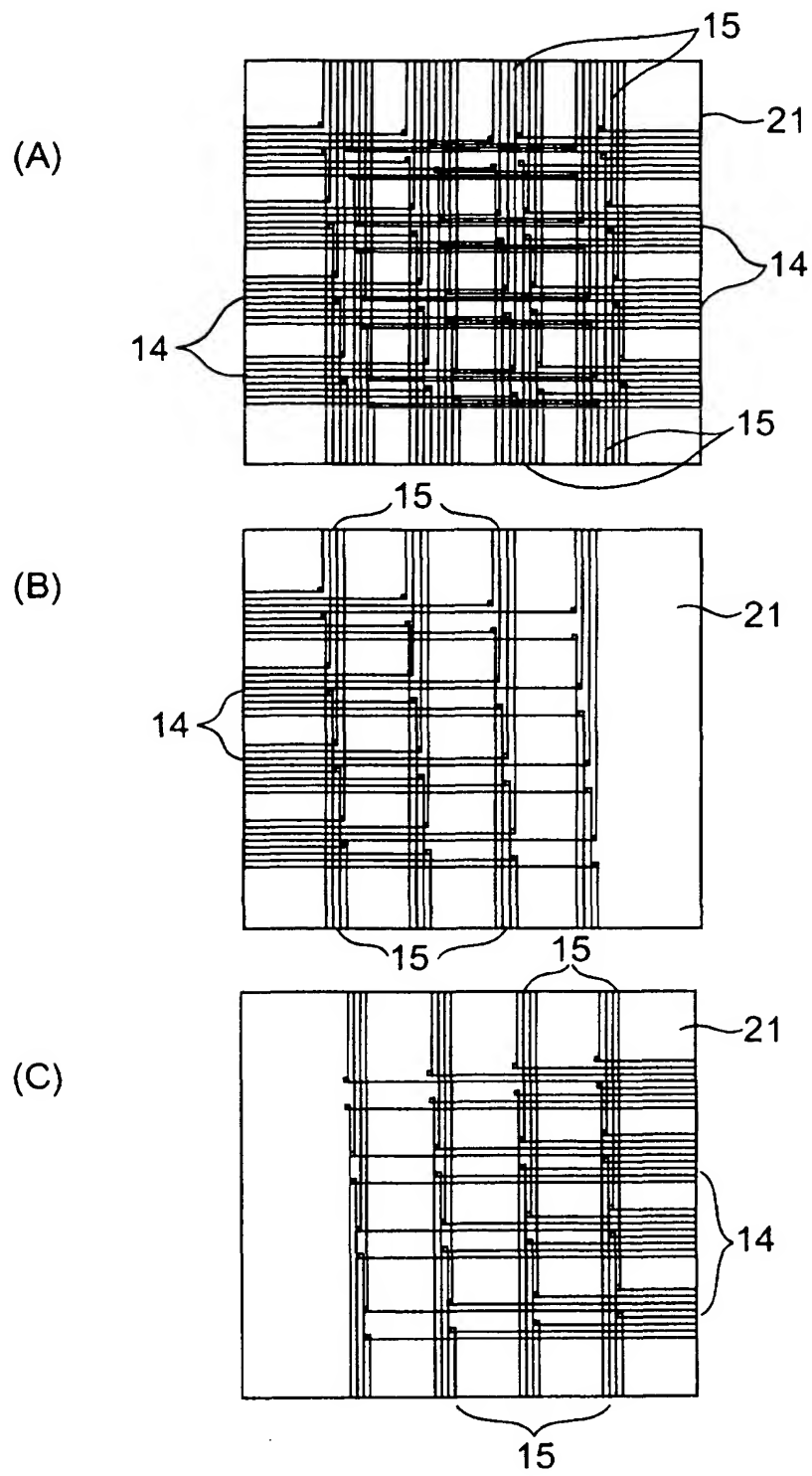
【図 1 0】



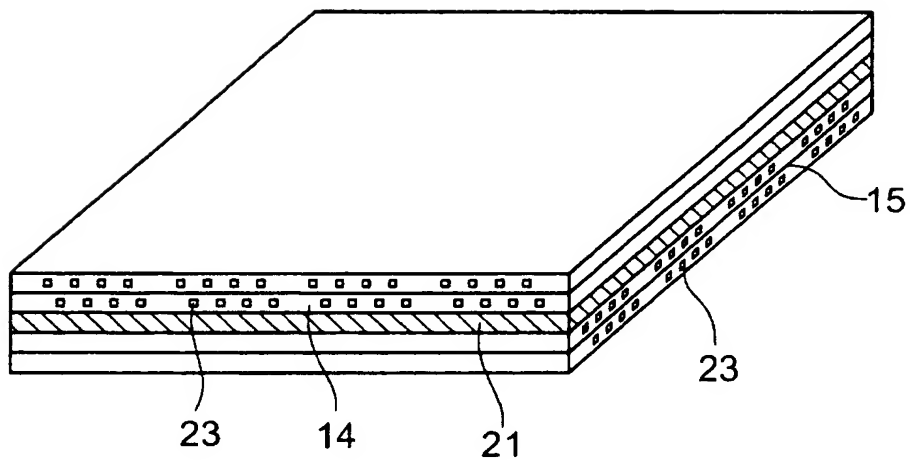
【図 1 1】



【図 12】

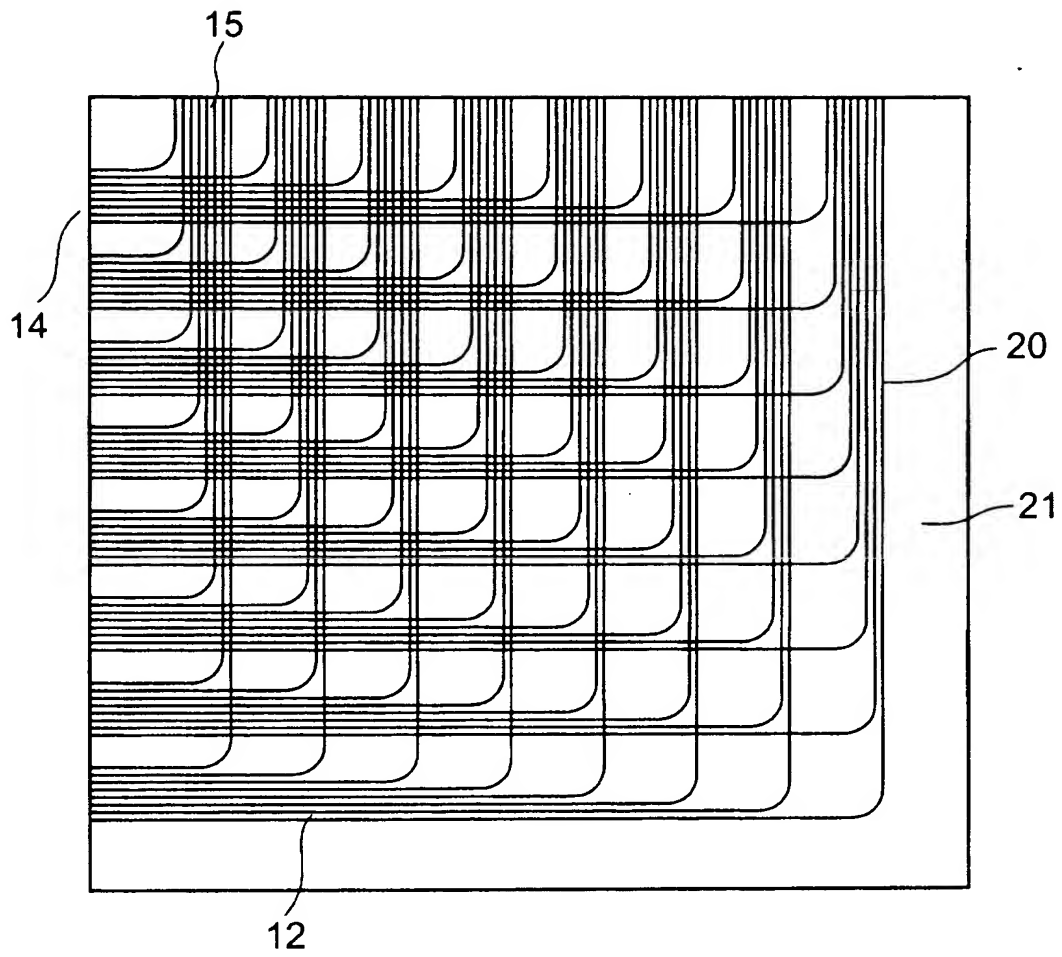


【図 1 3】

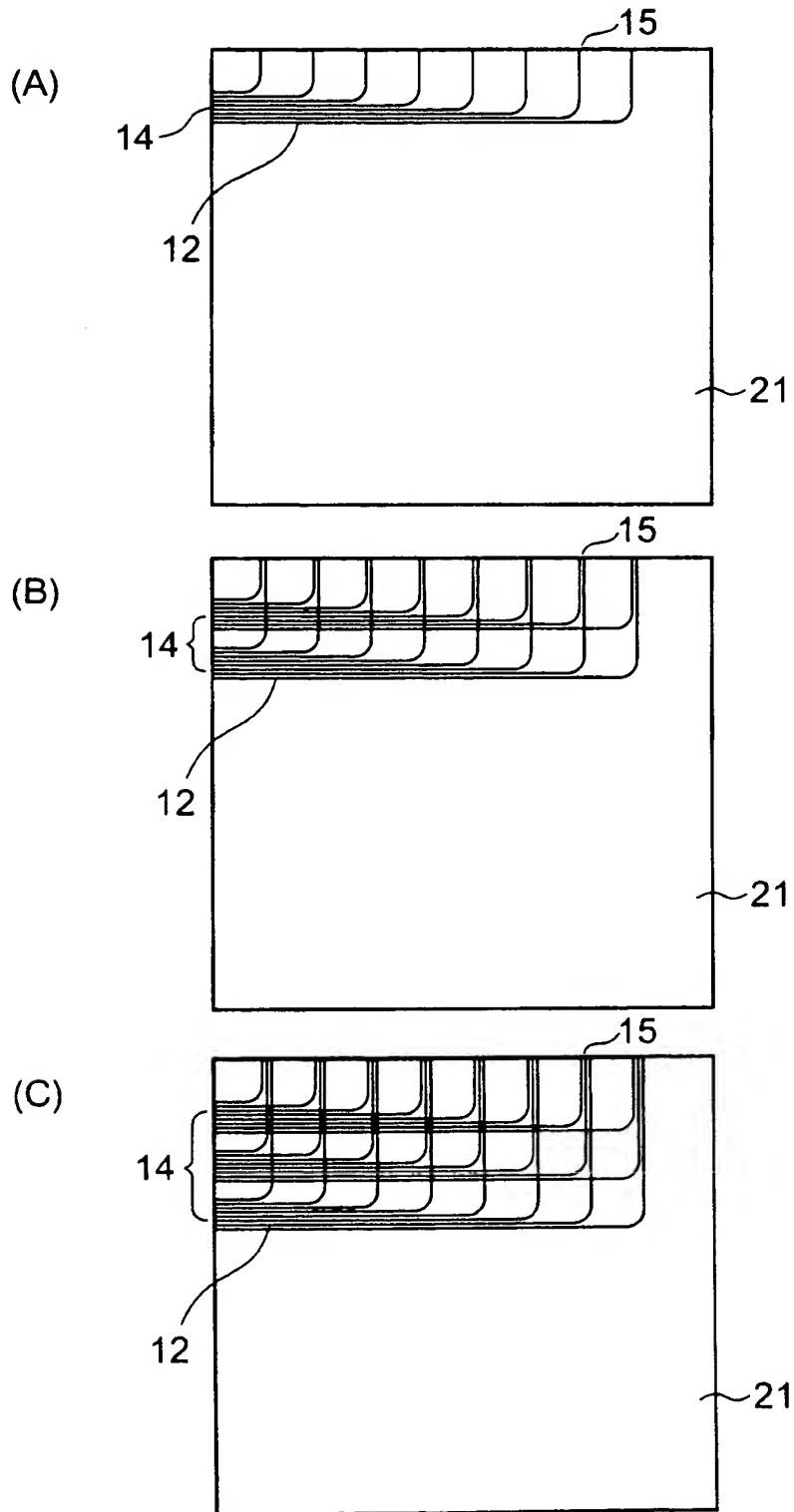


21:基板
23:コア

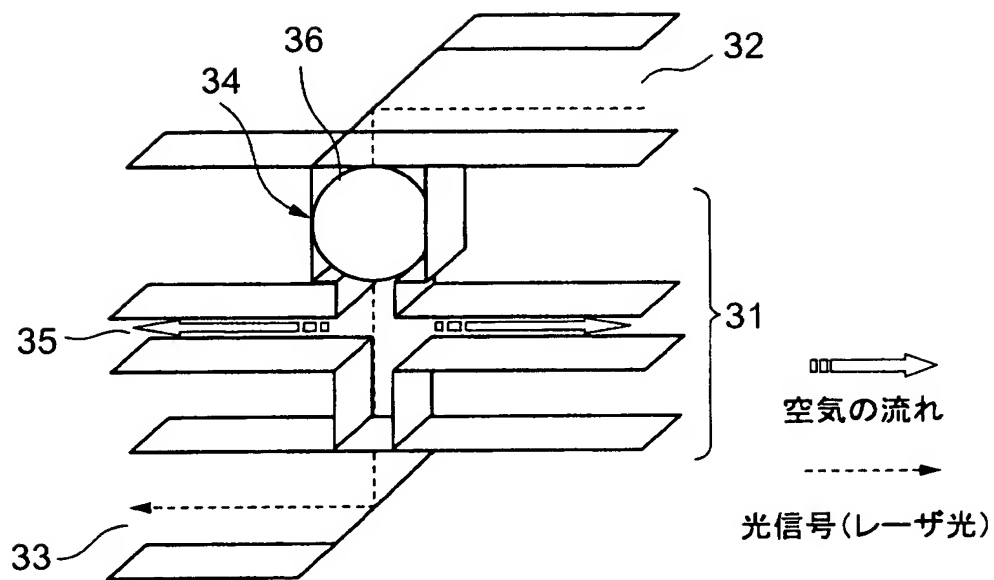
【図 1 4】



【図 1 5】

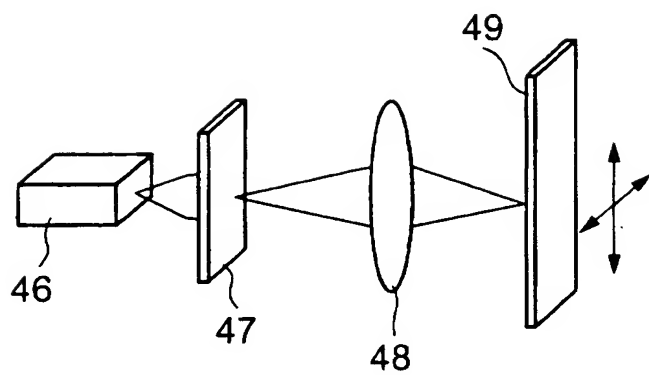


【図16】

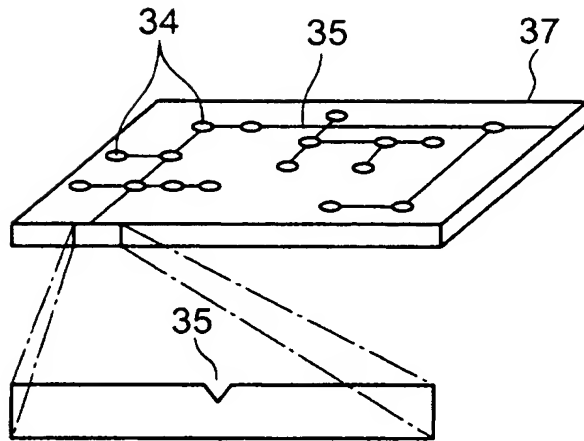


31:基板
32,33:光導波路
34:光ビア
35:孔

【図 1 7】

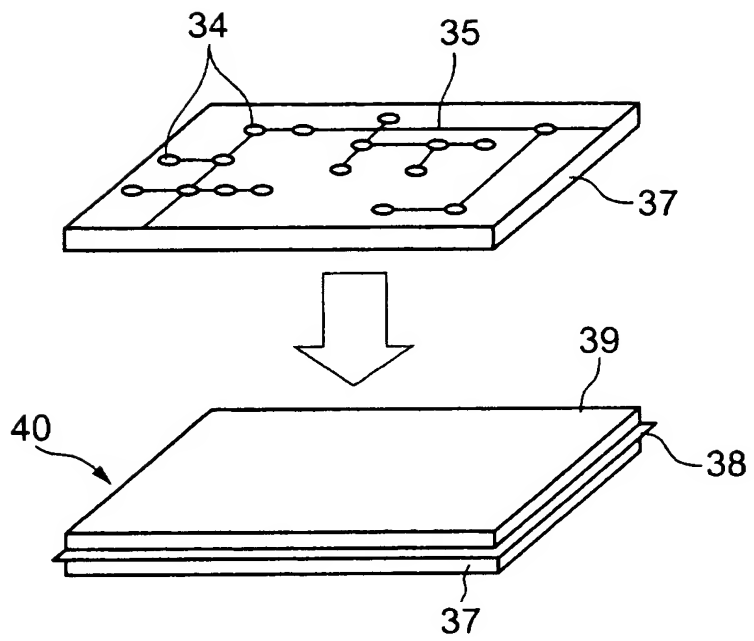


【図 1 8】

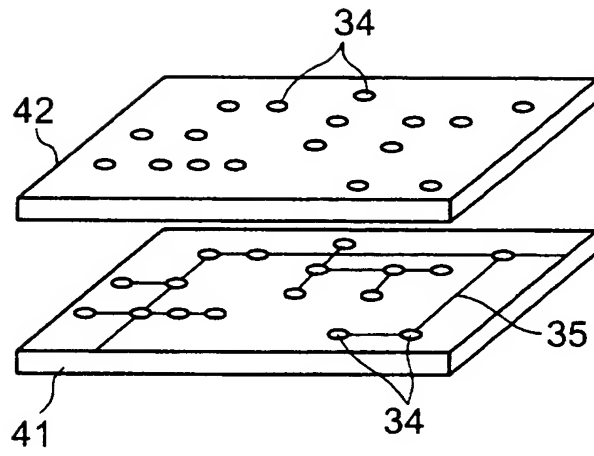


34:光ビア
35:溝

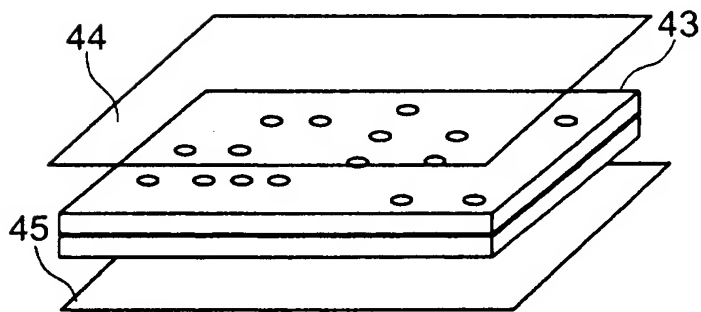
【図 1 9】



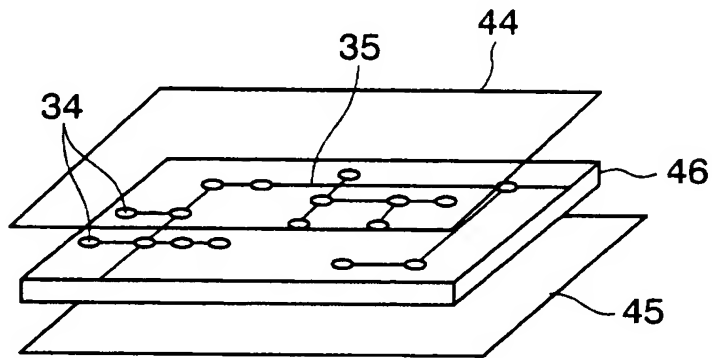
【図 2 0】



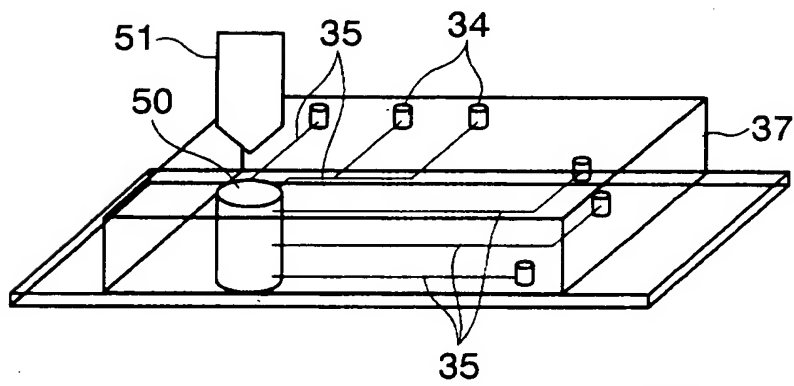
【図 2 1】



【図 2 2】

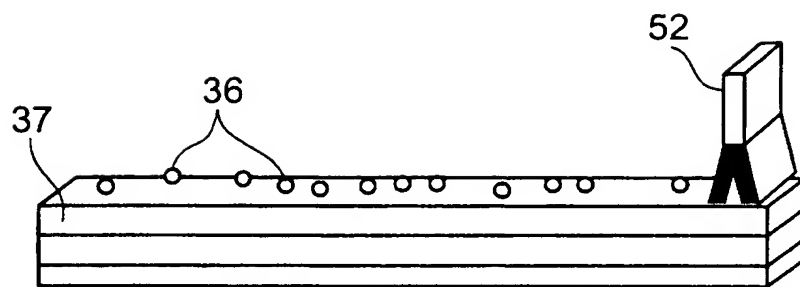


【図 2 3】

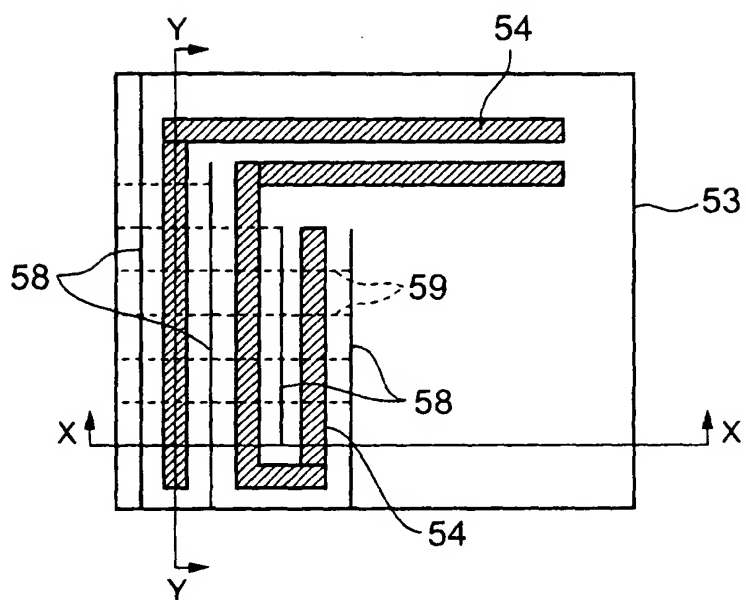


34:光ビア
35:孔
51:ドリル

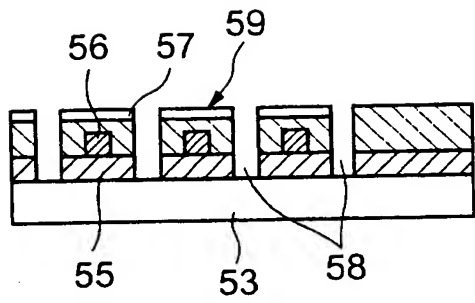
【図 2 4】



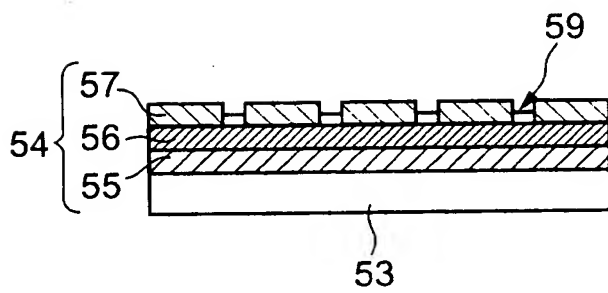
【図 25】



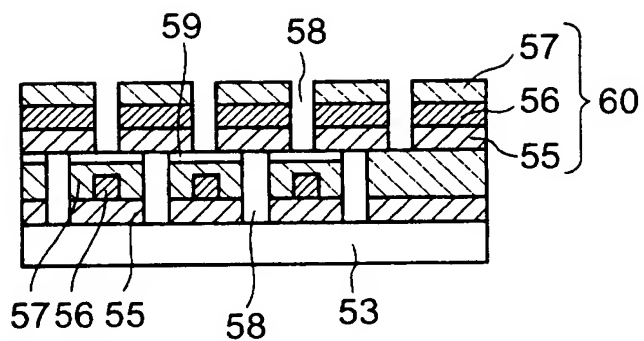
【図 2 6】



【図 2 7】



【図 2 8】



54:第1の光導波路

55,57:クラッド

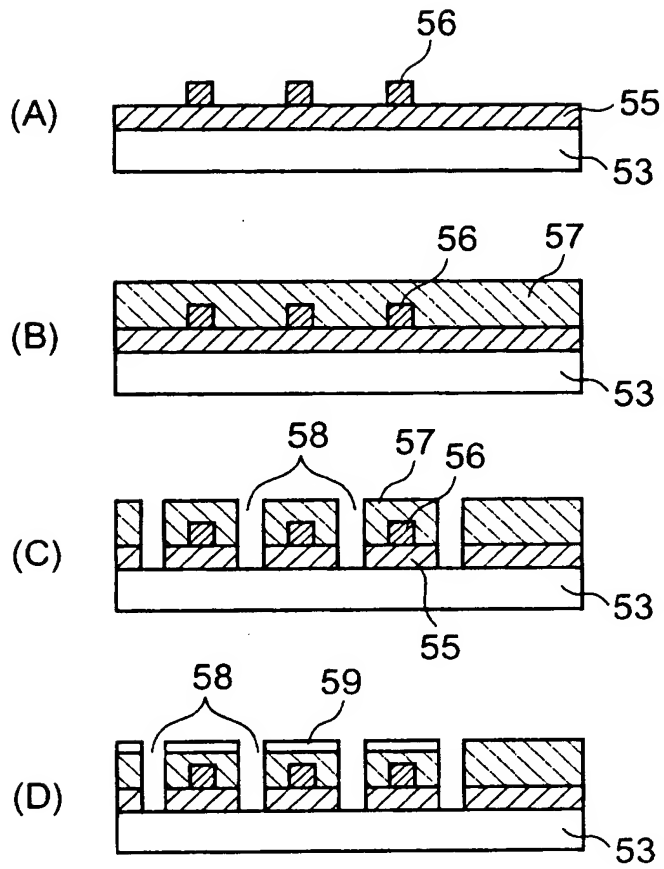
56:コア

58:スリット

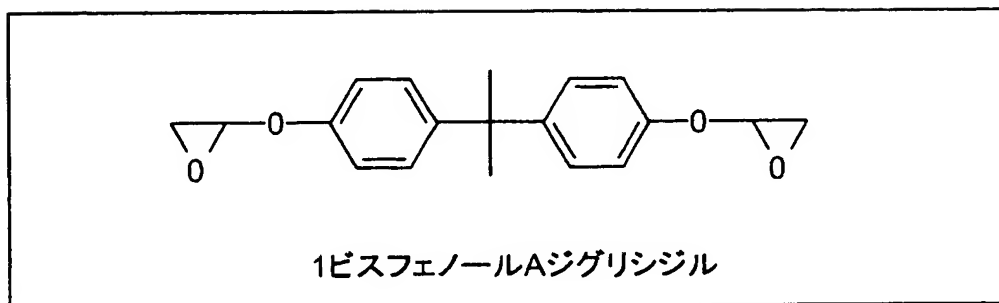
59:溝

60:第2の光導波路

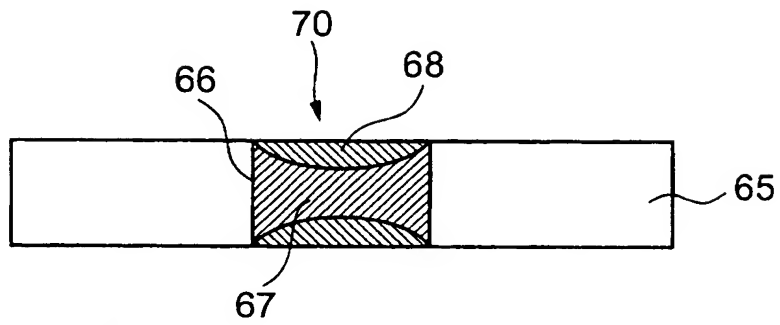
【図 2 9】



【図 3 0】

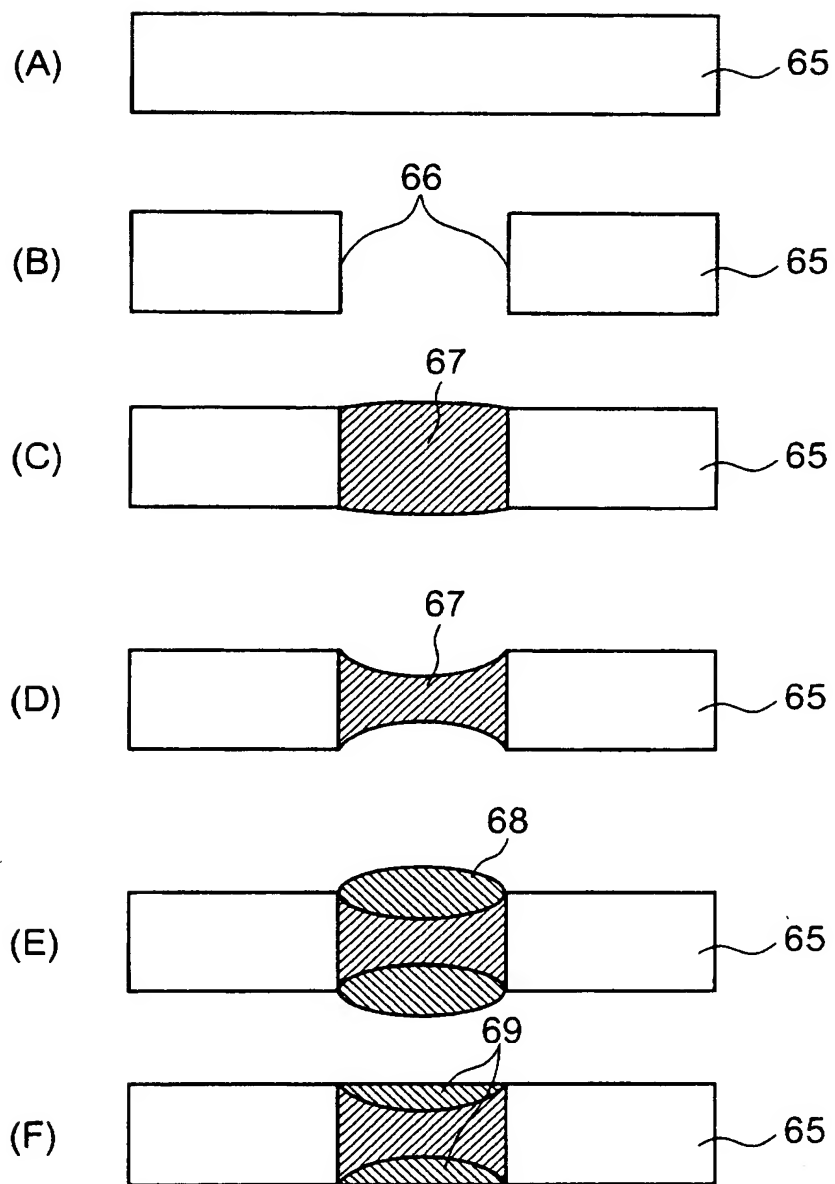


【図 3 1】

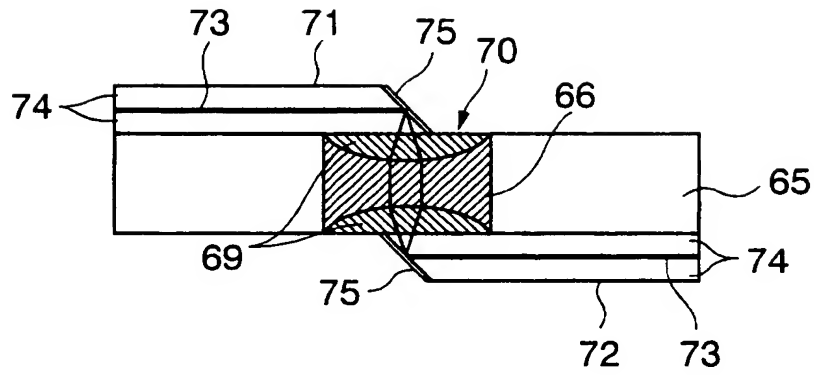


66:貫通孔
67:低屈折率樹脂
68:高屈折率樹脂
70:光ビア

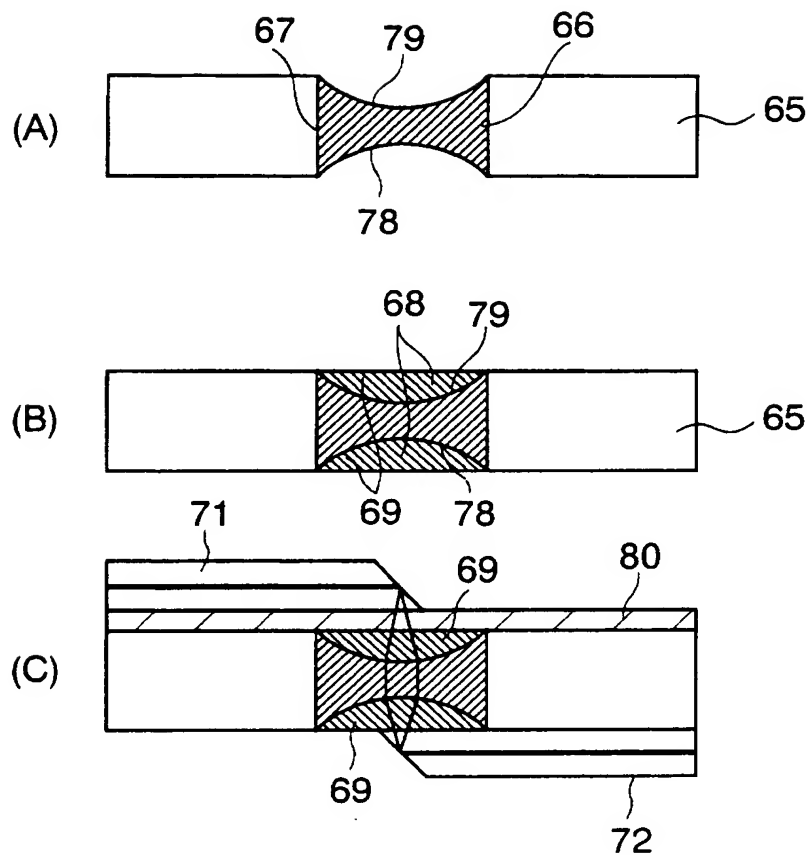
【図 3 2】



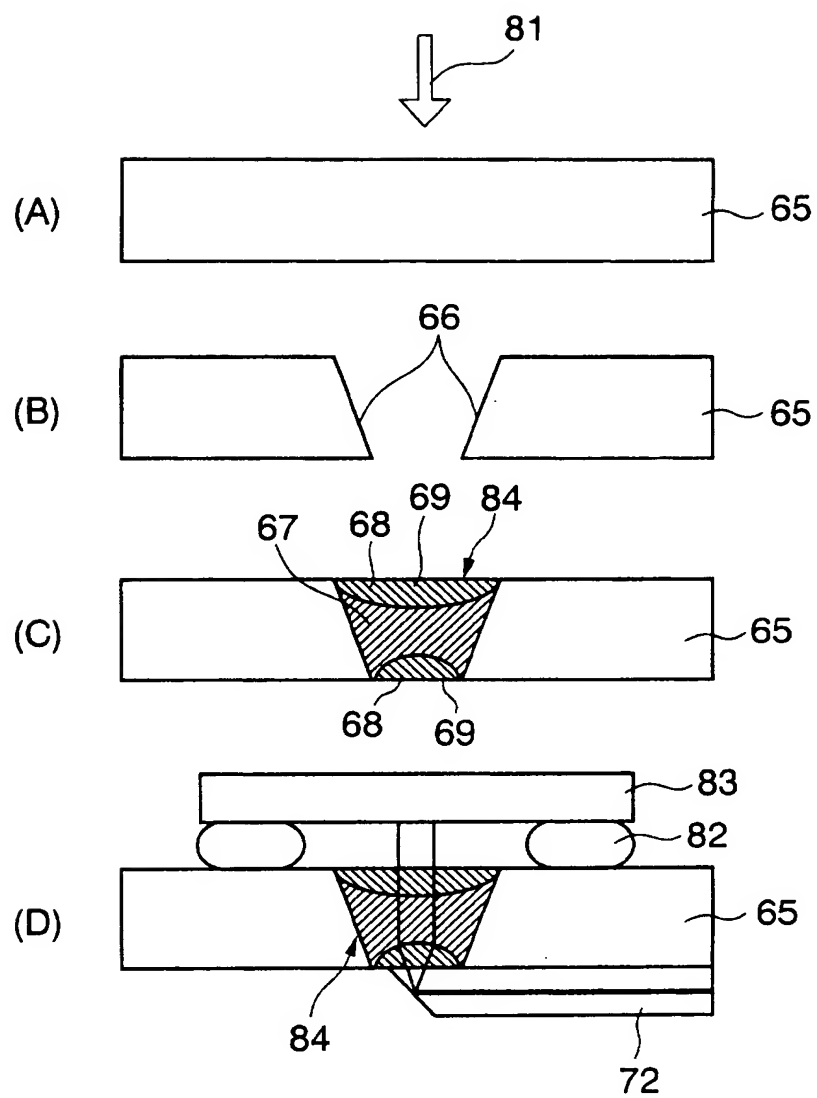
【図 3 3】



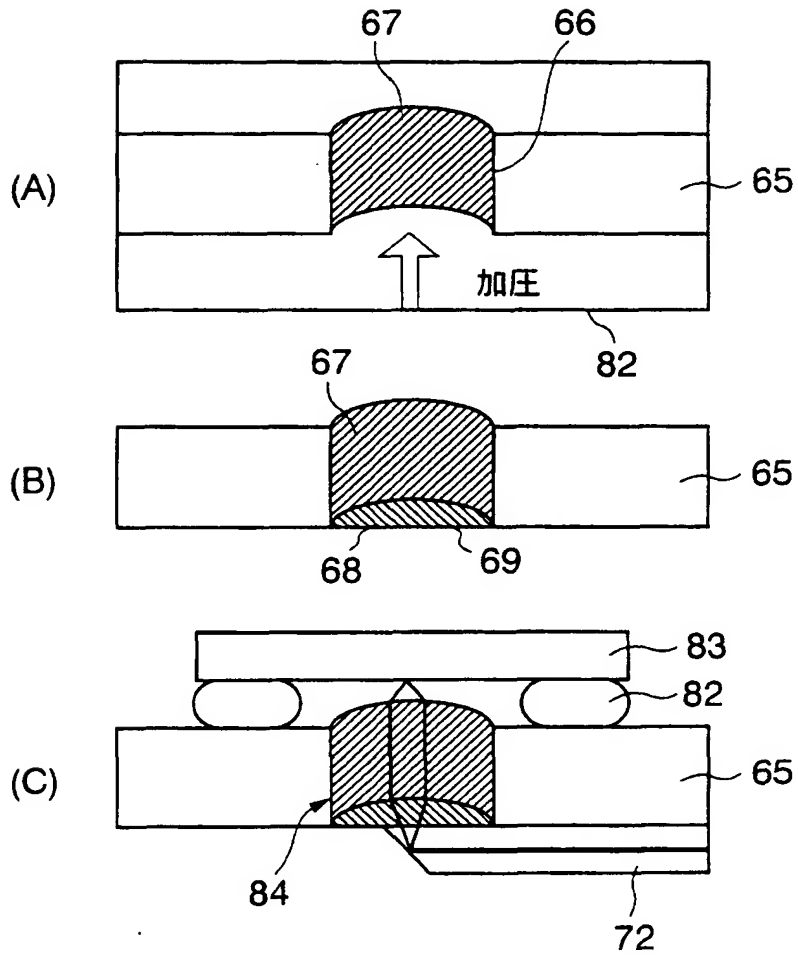
【図 3 4】



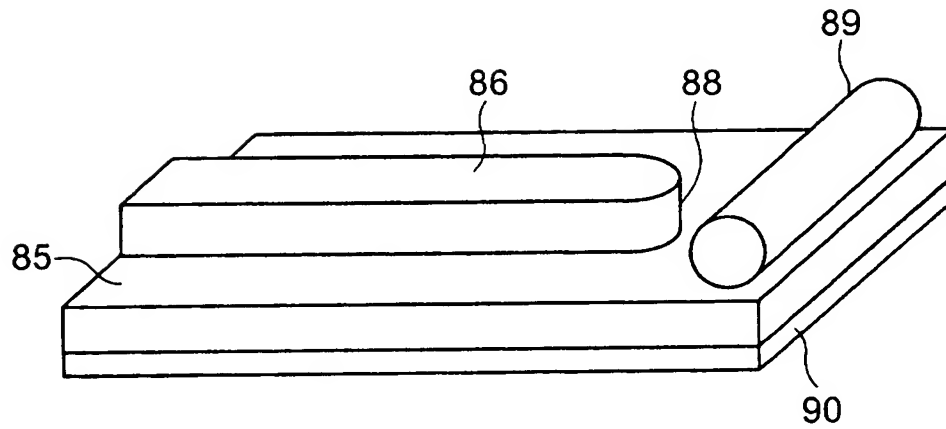
【図 3 5】



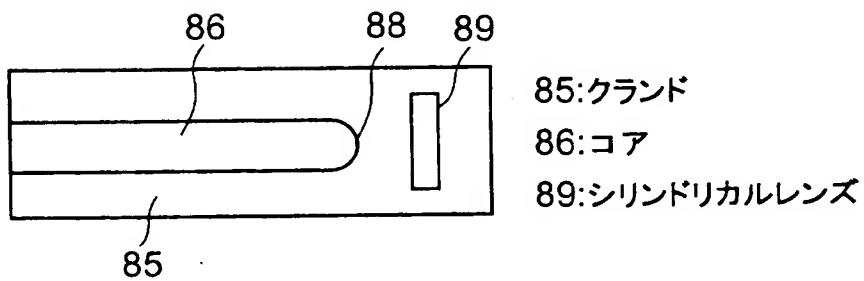
【図 36】



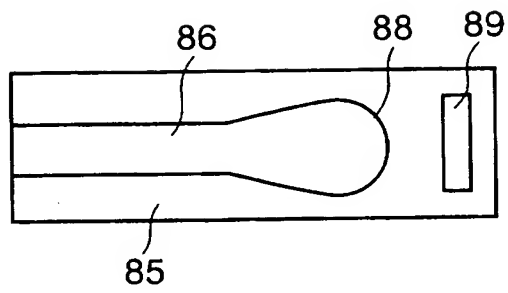
【図 3 7】



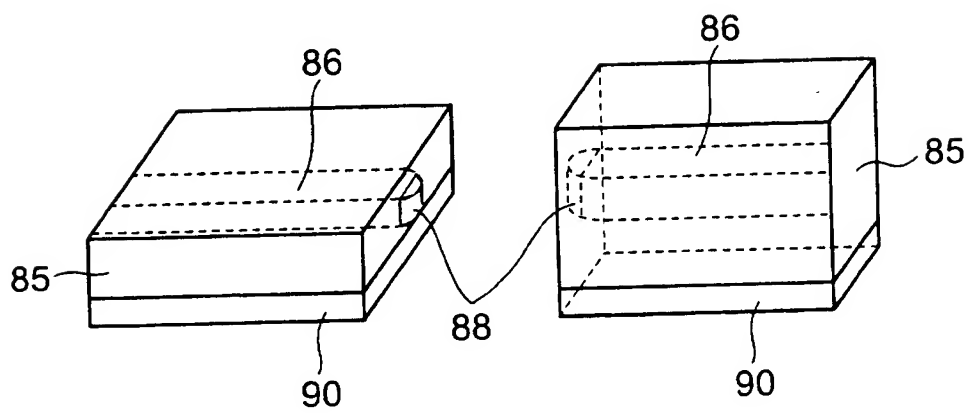
【図 3 8】



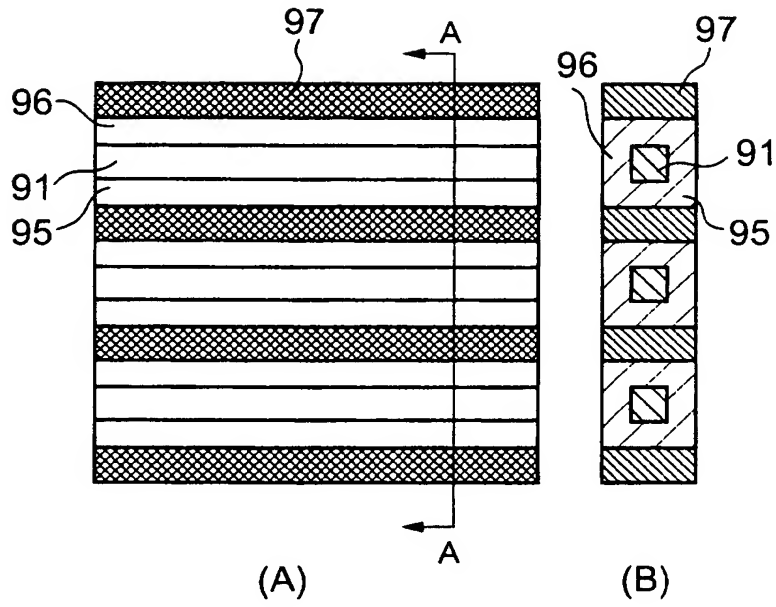
【図 3 9】



【図 4 0】

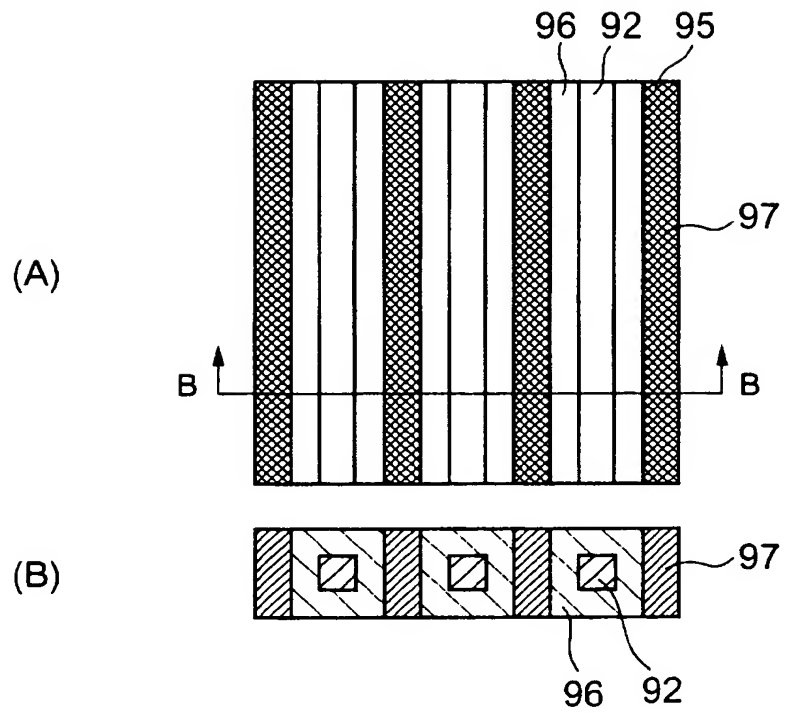


【図 4 1】

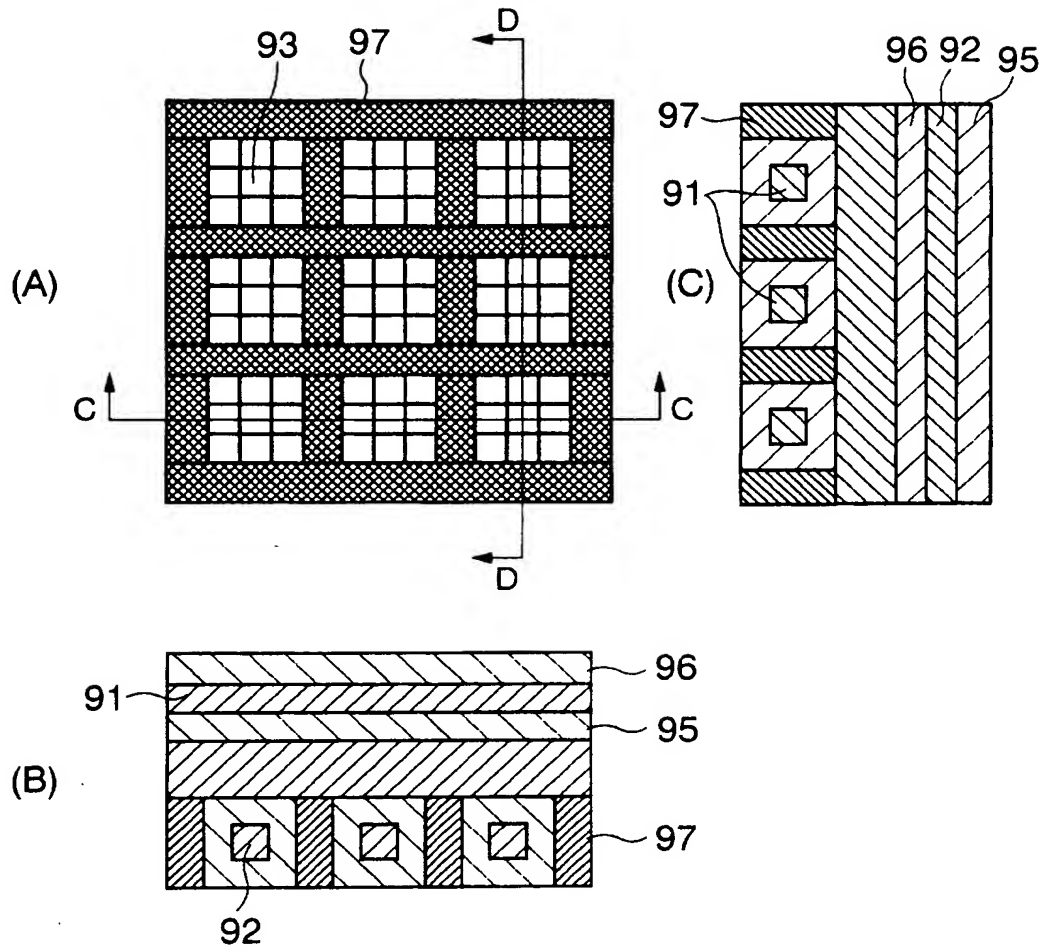


91,92:コア
 95,96:クラッド
 97:光吸収部材

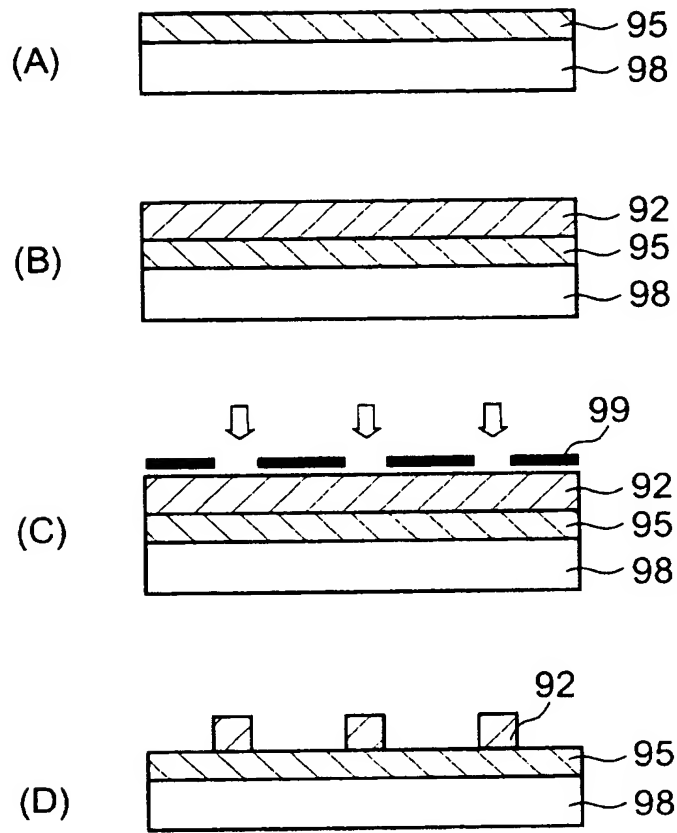
【図 4 2】



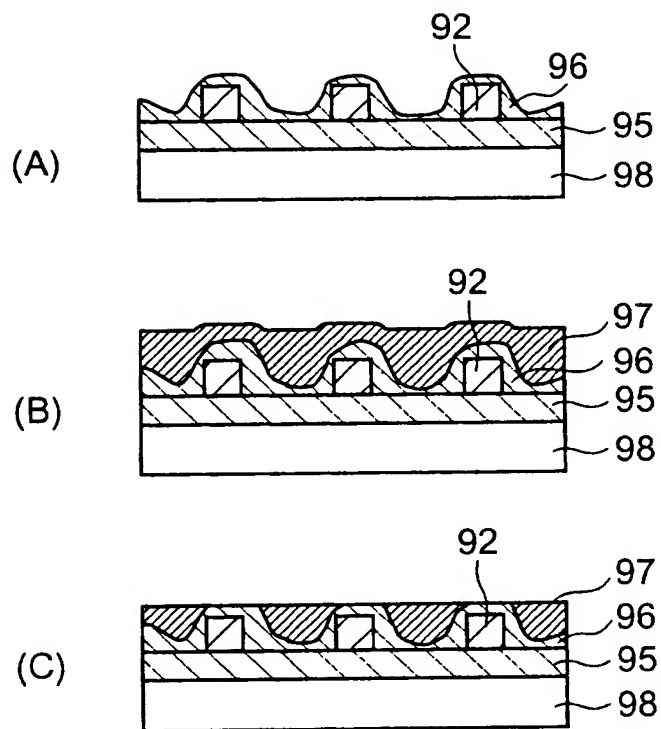
【図 4 3】



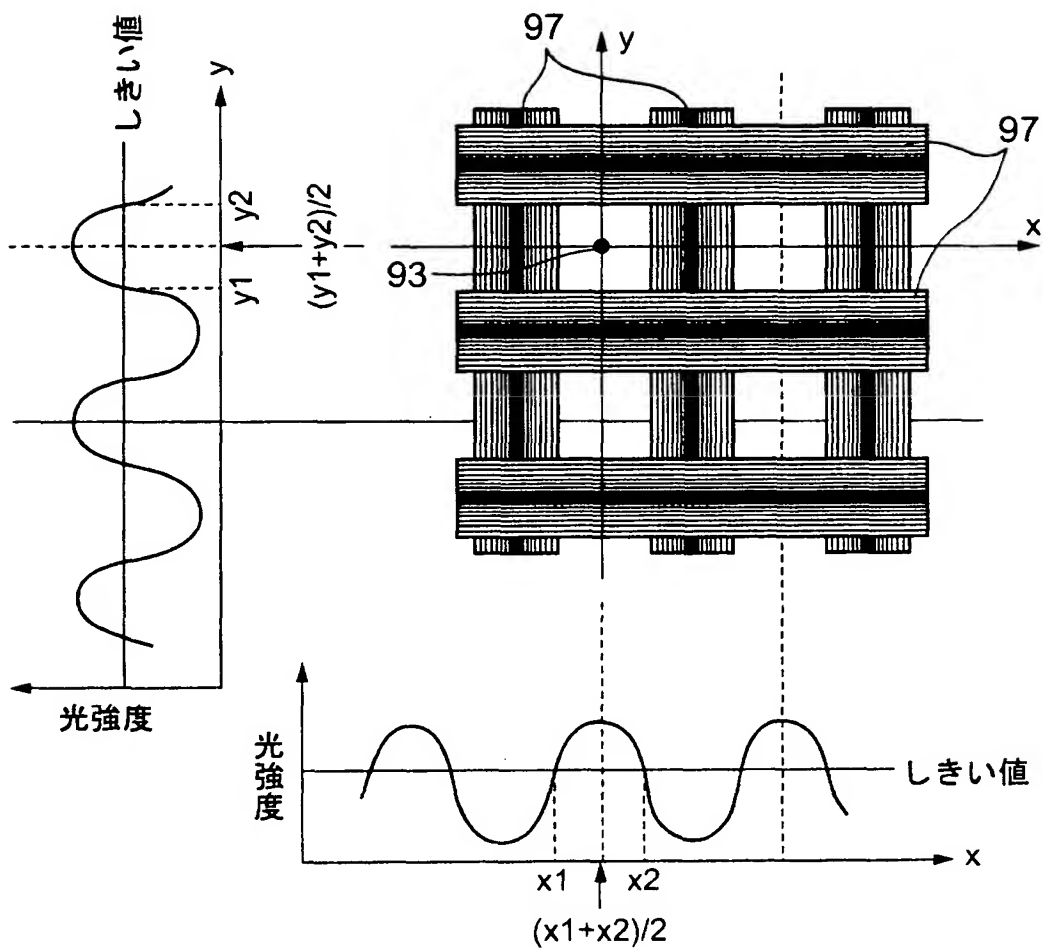
【図 4 4】



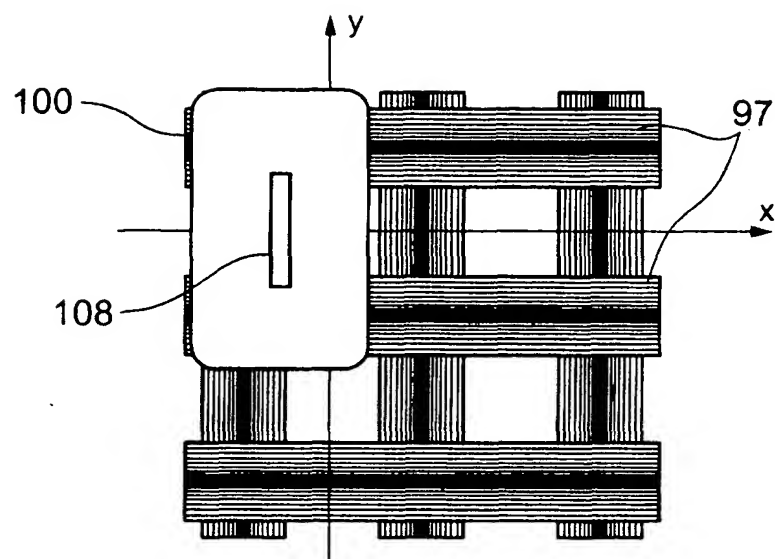
【図 4 5】



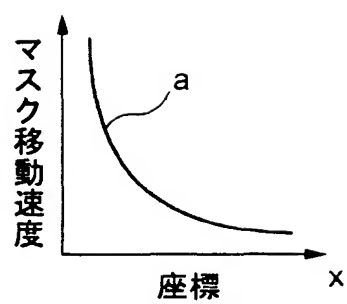
【図 46】



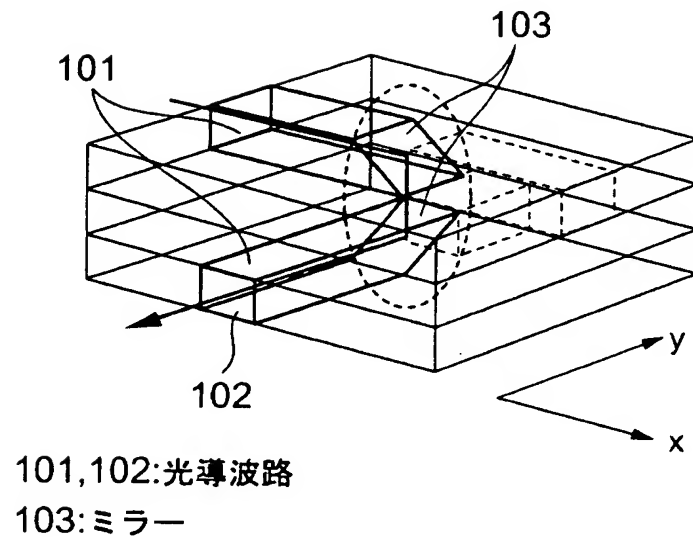
【図 4 7】



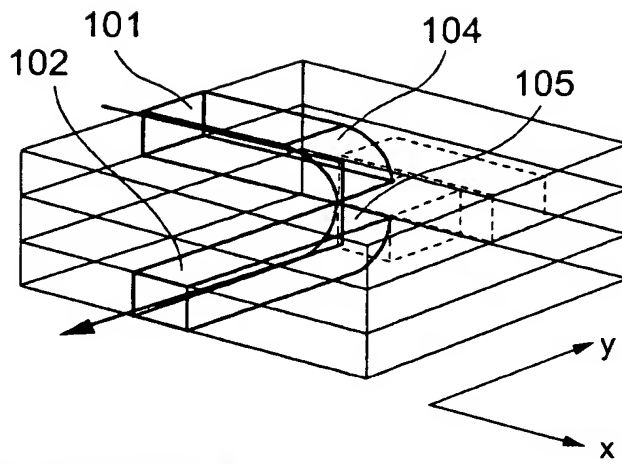
【図 4 8】



【図 4 9】



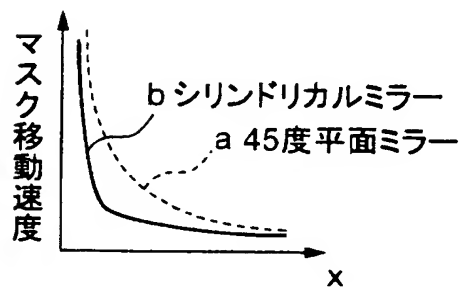
【図 5 0】



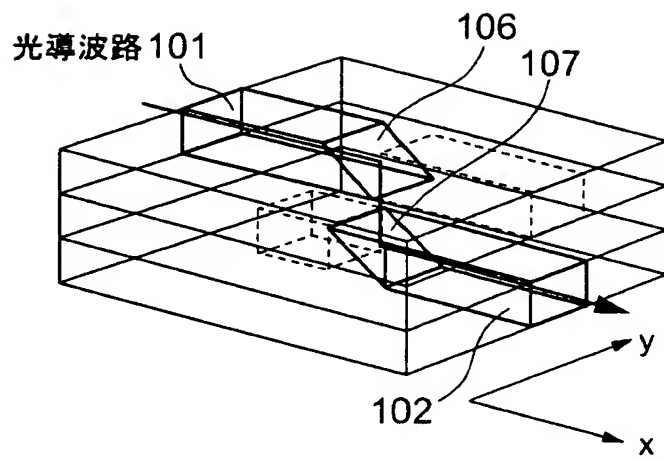
101,102:光導波路

104,105:シリンドリカルミラー

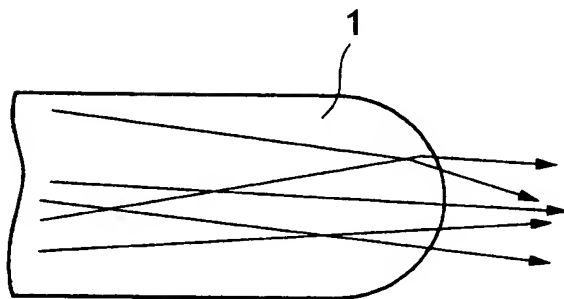
【図 5 1】



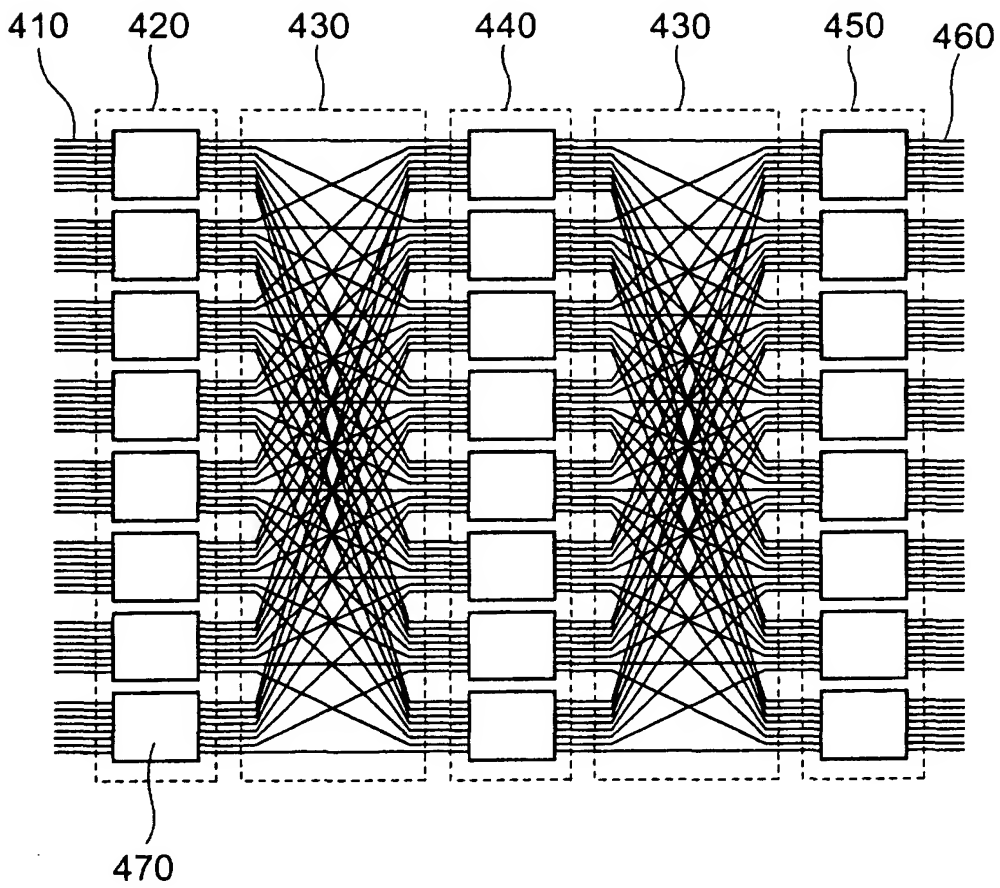
【図 5 2】



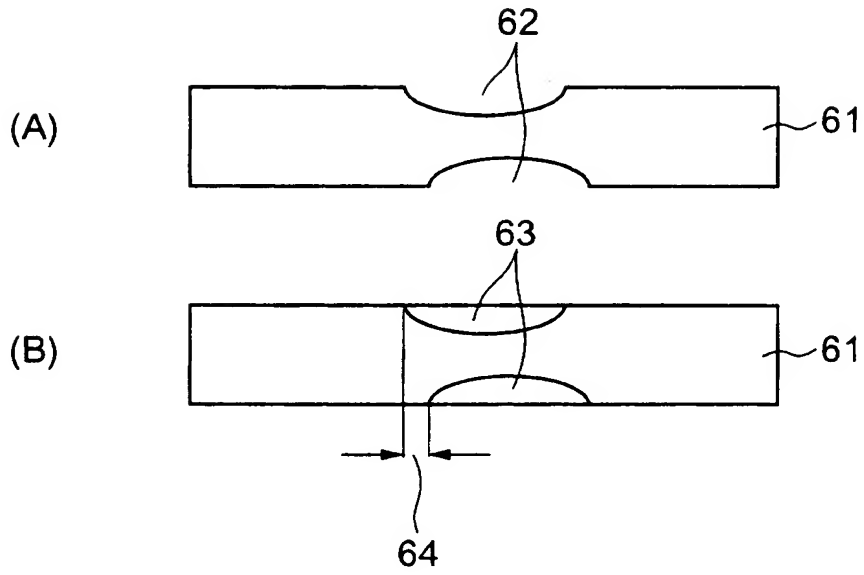
【図 5 3】



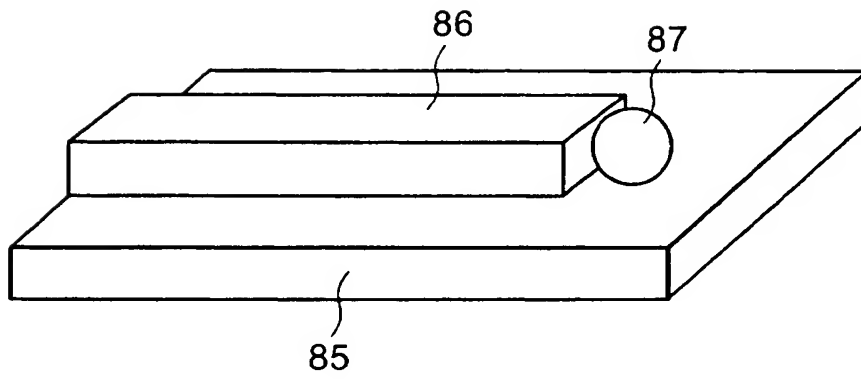
【図 5 4】



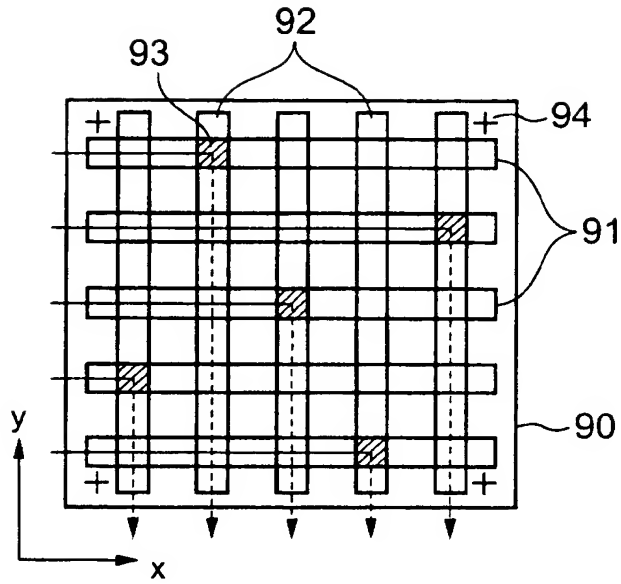
【図 5 5】



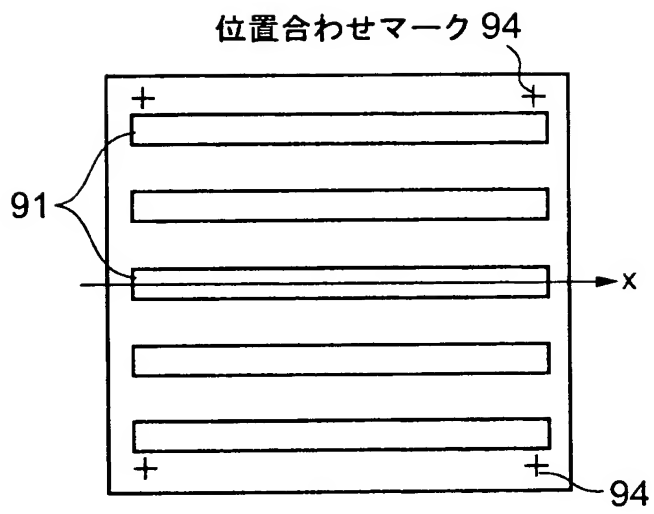
【図 5 6】



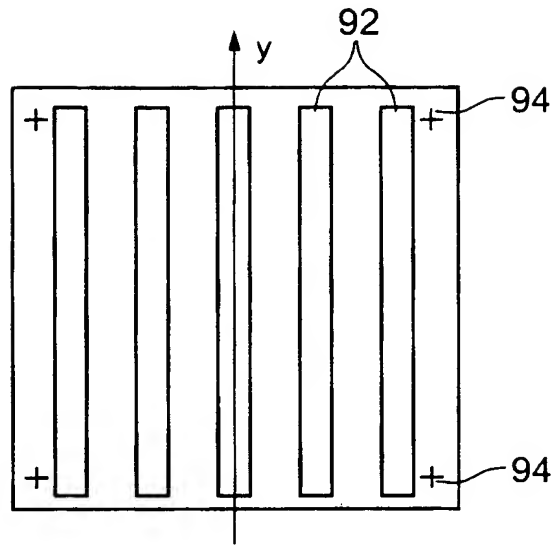
【図 5 7】



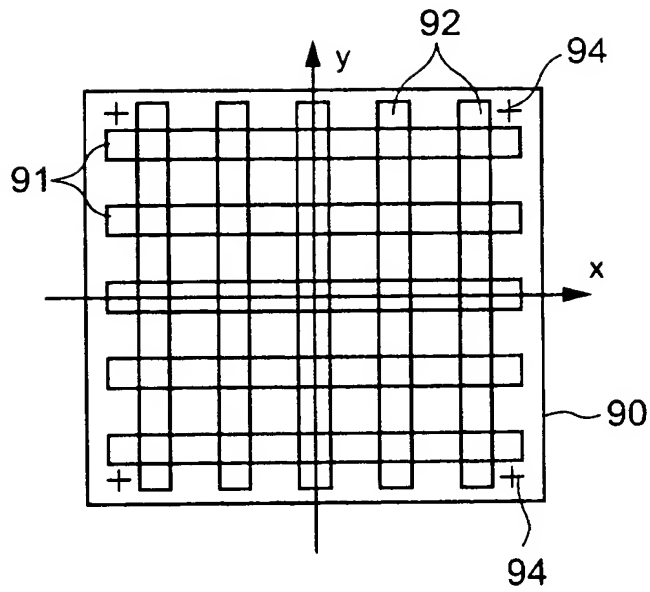
【図 5 8】



【図 5 9】



【図 6 0】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 光導波路層間の光の伝播を効果的に行える光導波路間及び層間光移行部を改良し、光の伝播を効果的に行える光配線基板、光配線基板の製造方法及び多層光配線を提供する。

【解決手段】 基板 8 上に形成されるコア 1 とクラッド 2 よりなる光導波路 1 0 の光路の光路先端部に連続して、周辺部の屈折率と異なる屈折率を有するスラブ光導波路 3 及び平板状凸レンズ 4 が設けられる。前記平板状凸レンズ 4 を通過した光の光路は、ミラー 5 で略 9 0 度変換される。前記ミラー 5 で反射された光は、シリンドリカルレンズ 6 で平行光とされる。

【選択図】 図 2

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000005223]

1. 変更年月日 1996年 3月26日

[変更理由] 住所変更

住 所 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号

氏 名 富士通株式会社